S10 1 PN="60~012764" ?t 10/5/1

10/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01534264 **Image available**
PHOTOELECTRIC CONVERSION DEVICE

PUB. NO.: **60-012764** [JP 60012764 A] PUBLISHED: January 23, 1985 (19850123)

INVENTOR(s): OMI TADAHIRO

TANAKA NOBUYOSHI

APPLICANT(s): OMI TADAHIRO [000000] (An Individual), JP (Japan)

APPL. NO.: 58-120756 [JP 83120756] FILED: July 02, 1983 (19830702)

INTL CLASS: [4] H01L-027/14; H01L-029/76; H04N-005/335

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.6

(COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD: R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors,

MOS); R098 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements,

CCD & BBD)

JOURNAL: Section: E, Section No. 318, Vol. 09, No. 126, Pg. 25, May

31, 1985 (19850531)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain photo receiving transistors which can sufficiently deal with high resolution by a method wherein two main electrode regions consisting of regions having conductivity types different from each other are made adjacent to two control electrode regions, regions having conductivity types respectively different, via high resistant region, and then holes and electrons of electron- hole pairs generated by photo excitation are separately accumulated to the control electrode regions.

CONSTITUTION: An n(sup -) type layer 5 is epitaxially grown on an n(sup +) type Si substrate 1 and then formed into island form by means of an SiO(sub 2) film 4 for element isolation, where the p type base region 6 of a bipolar transistor put in floating state is formed, and an n(sup +) emitter region 7 is provided therein. Next, the entire surface is covered with an SiO(sub 2) film 3, a window being opened, and an Al wiring 8 being formed, and an electrode 9 supplying pulses to the region 6 is provided on the region 6 via film 3. Thereafter, a collector electrode 12 is adhered to the back surface of the substrate 1 via n(sup +) layer 11, and electrons of the electron-hole pairs generated by a light 20 incident to the surface are accumulated to the substrate 1, and holes to the region 6, respectively.

(9 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭60—12764

母公開 昭和60年(1985) 1 月23日

11 01 1 27/2

H 01 L 27/14 29/76 H 04 N 5/335 識別記号

庁内整理番号 6732-5F 6851-5F

6940-5C

登明の教 1

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 45 頁)

3分光電変換装置

②特

頁 昭58--120756

❷出

簡 昭58(1983)7月2日

切発 明 者 大見忠弘

仙台市米ケ袋2-1-17-301

⑩発 明 者 田中信義

東京都世田谷区松原2の15の13

切出 願 人 大見忠弘

仙台市米ケ袋2-1-17-301

切代 理 人 弁理士 山下穣平

明 柳 岩

1 発明の名称

光准安装装置

2 特許請求の推開

1 近いに反対の非位数領域よりなる2つの主 電貨領域と、前記それぞれの主電機領域に開接す る前記それぞれの主電機領域とは反対の将電型領 域よりなる2つの制御電機領域と、前記2つの制 御組長部域の間に介在する高機体領域とよりなる 受光川トランジスクにおいて、光勘起により発生 したエレクトロン・ホール対のうちホールを前記 調節電極のうちの1つの制御電極的域に表現し、 エレクトロンを他の制御電板領域に表現すること を特徴とする光電変換数数。

3 発明の詳細な説明

本免明は光電変換数段に関する。

近年光電便換裝的殊に、固体個像換款に関する研究が、半導体技術の遊賊と共に最適的に行なわれ、一部では実用化され始めている。

持爾昭60-12764(2)

グトランジスタを順次オンすることにより異様された 電荷を出力アンプ格に続出すという原理を用いている。

CCD双規僚装置は、比較的資本な構造をも ち、また、発化し作る維弁からみでも、最終段に おける フローティング・ディフュージョンよりな る電荷検出器の容易鎖だけがラングム維育に容与 するので、比較的低難音の攝像装置であり、低限 世級選が可能である。ただし、CCD表級像教育 を作るプロセス的麒約から、出力アンプとしてM OS根アンプがオンチップ化されるため、シリコ ンと、SiO , 脱との界面から横像上、目につきや せい 1/1 舞弁が発生する。従って、低舞音とはい いながら、その性能に限罪が存在している。ま た、高分便度化を図るためにセル数を増加させて 高密度化すると、一つのポテンシャル非単に常績 できる最大の電荷量が減少し、ダイナミックレン ジがとれなくなるので、今後、関係機像装置が高 耐像機化されていく上で大きな調題となる。ま た、CCD県の機像装置は、ポテンシャルの非戸 を順次動かしながら寄植性角を転送していくわけ であるから、セルの…つに欠陥が存在してもそこ で世級転送がストップしたり、あるいは、接続に 悪くなってしまい、製造歩訊りが上がらないとい う欠点も有している。

による国家パターン作作の私人等があり、CCD 相関の数数に比較して鉄態後模器はむずかしいこ と下の欠点を有している。

また、村来の機像装置の高階機能化においては ちゃルのサイズが縮小され、普板電荷が減少して いく。これに対しチップサイズから決まってくる 心操客様は、たとえ線機を無くしてもあまり下が らない。このため、MOS 根膜像装置は、ますま す5/8 的に不利になる。

CCD 相およびMOS 相機像製剤は、以上の様な ・は・30を有しながらも改算に実用化レベルに 近ずいできてはいる。しかし、さらに対象必要と される高層像度化を進めていくうえで本質的に大 きな問題を有しているといえる。

それらの関係機能数割に関し、特別的58-15087 8 「半存体機能数割」、特別的58-157073 「半存体機能数割」、特別的58-165473 「半存体機能数割」、特別的58-165473 「半存体機能数割」に新しい力式が設置されている。CCD母、MOSRの機能設割が、光入別により発生した電荷を主収機(例えばMOSRラングスタのソー ス)にお替するのに対して、ここで収実されてい る方式は、光入射により発生した電荷を、制御電 板(例えばパイポーラ・トランジスクのペース。 SIT(静電調将トランジスタ)あるいはMOS トランジスタのゲート)に希腊し、光により発生 した電荷により、故れる電放をコントロールする という折しい考え方にもとずくものである。すな わち、CCD県、MOS根が、お抗された電荷も のものを外間へ疑問してくるのに対して、ここで **仏室されている方式は、名セルの増料遺産により** 道荷牌報してから帯積された進荷を統削すわけで あり、また見方を変えるとインピーダンス変換に より低インピグンス出力として設化すわけであ る。従って、ここで挺実されている方式は、高川 力、広ダイナミックレンジ、低性音であり、か つ、光行りにより動起されたキャリア(電荷)は 胡錦電板にお抗することから、非破壊疑問しがで きる年のいくつかのメリットも引している。さら に将来の高鮮像後化に対しても可能性を引する方 式であるといえる.

特面960-12764(3)

水免明は、各セルに増幅機能を有するもきわめて簡単な構造であり、将来の高部機能化にも十分 対処しうる斯しい光電変換装置を提供することを 11的とする。

かかる目的は、互いに反対の非電視領域よりなる2つの主電機領域と、胸配それぞれの主電機領域とは反対の連環領域とは反対の連環領域よりなる2つの創資電標領域と、崩退2つの調理地域領域の間に介在する高級統領域とよりなる受光用トランジスタにおいて、光) 助起により発生したエレクトロン・ホール対のうちホールを崩退制罪電機のうちの1つの制御電機領域

においし、エレクトロンを他の制御電行の原に密 負することを特徴とする光準変換物質により達成 される。

以下に本発明の実施例を関節を用いて詳細に説明する。

第1日間は、水発明の一実施側に係る光電変換装置を構成する光センサセルの基本の指数計算とび動作を説明する例である。

溶1図(a) は、光センサセルの平前図を、第1 図(b) は、第1図(a) 平前図のAA「部分の断面 図を、部1図(c) は、それの等値回路をそれぞれ 形す。なお、各部位において郎1図(a),(b),(c) に共通するものについては同一の希互をつけている。

第1 図では、整理化界方式の平面図を示したが、水平方向解像度を高くするために、頭部すらし方式(個間配置方式)にも配置できることはもちろんのことである。

この光センサセルは、京[図(e),(b) に示すご とく、

リン(P)、アンチモン(Sb)、ヒポ(Ai)等の不純物をドープしてn 型父はn。 型とされたシリコン次似しのもに、通常PSG膜等で構成され

るパシベーション脱2:

シリコン酸化酸(SiO。) より成る絶縁酸化酸3:

となり介う光センサセルとの間を電気的に絶縁 するためのSiO。あるいはSi。N。等よりなる絶 鍵段又はポリシリコン闘等で構成される若下分類 領域4:

エピタキシャル技術等で形成される不能物数度 の低い n ⁻ 削坡 5 :

その上の例えば不純物紙酸技術又はイオン作人 技術を用いてポロン(B) 等の不純物をドープした パイポーラトランジスタのペースとなる p 削成 6:

不純物拡散技術、イオン非人技術等で形成されるパイポーラトランジスクのエミックとなる n・ 旬速7:

訂りを外部へ説出すための、例えばアルミニウム(AI)、AI-Si、AI-Cu-Si 等の非理材料で形成される配線 B :

絶経膜3を通して、伴竜状態になされたp前线

6にパルスを印加するための組織9;

それの配換10:

及級 1 の当頭にオーミックコンタクトをとるために不純物は放放衛等で影響された不純物群度の 高い n・ 別域 1 1:

非版の電位を与える、すなわちバイボーラトラングスタのコレクタ電位を与えるためのアルミニウム等の専用材料で形成される電板12; より構成されている。

なお、切り図(a) の19はn。 们成7と配級 8 の接続をとるためのコンタクト部分である。 又化銀 8 および配換 1 0 の交互する部分はいわゆる 2 勝配線となっており、SiO。 等の絶縁材料で形成される絶駄削減で、それぞれ近いに絶接されている。 すなわち、金銭の 2 帰化機構造になっている。

第 1 図(c) の準備関路のコンデンサC 011 2 は 電板 9、 絶縁 2 3、 p 前域 6 の M D 5 構造より機 成され、又パイポーラトランジスタ 1 4 はエミッ タとしての n ↑ 前域 7、 ペースとしての p 前域 6. 不納物設度の小さい n - 前級5. コレクタと しての n 又は n * 前級1の名称分より構成されて いる。これらの関節から明らかなように、p 前標 6は伊龍節雄になされている。

明 1 図(c) の即 2 の等値側路は、バイポーラトランジスタ 1 4 をベース・エミッタの投合容量 C be 1 5、ベース・エミッタのp n 接合ダイオード D be 1 6、ベース・コレクタの申 n 接合ダイオード D bc 1 8 を用いて表現したものである。

以下、光センサセルの場本動作を印1以を用いて退明する。

この光センサセルの表本物作は、光人財による 電荷帯積動作、技術し動作およびリフレッシュ動 作より構成される。電荷帯積動作においては、例 えばエミックは、配線 B を通して接地され コレ クターは配線 1 2 を通して出電位にパイアスされ ている。またペースは、あらかじのコンデンサー Cost 1 3 に、配線 1 0 を通して正のパルス電圧を 印加することにより負電位、すなわち、エミック

7に対して逆パイアス状態にされているものとする。このCorl 3にパルスを印加してベース 6 を 負電化にパイアスする動作については、後にリフレッシュ動作の説明のとき、くわしく説明する。

この状態において、第1例に示す様に光センサセルの表側から光20が入射してくると、半春体内においてエレクトロン・ホール料が発生する。この内、エレクトロンは、n 旬度1が正電位に、バイアスされているので n 旬度1側に扱れだしていってしまうが、ホールはp 旬度のにどんどん 帯 値されていく。このホールのp 旬度へのお孫によりp 旬度の では ひに 他 保に向かって 変化していく。

第 1 図 (a),(b) でもおセンサセルの受光順下値は、ほとんどり削減で占られており、一幅 n。 館はりとなっている。 当然のことながら、光により助起されるエレクトロン・ホール対数度は表面に近い程大きい。このためり削減6中にも多くのエレクトロン・ホール対が光により動起される。 P

$$Ed = \frac{1}{W_0} \cdot \frac{k}{M} \cdot 1 \cdot n \cdot \frac{N_{AS}}{N_{AI}}$$

が発生する。ここで、W。はり旬級Gの充人財団 表面からの様さ、Kはポルツマン定数、Tは絶対 温度、qは単位電荷、Nasはpベース領域Gのお 面不絶物過度、Naiはp領域Gのa - 高鉄抵領域

特開昭60-12764(5)

ちとの弥倫における不純物の皮である。

ここで、日本ノN A A > 3 と 中北は、 P 部 独 6 内 の 取 个 の 走 行 は、 林 敬 よ り は ド リ フ ト に よ り 行 な われる よ う に な る。 す な わ ち 、 P 部 城 6 内 に 光 に よ り 順 越 5 れ る キ + リ ア を 行 り と し て 行 効 に 動 作 き せ る た め に は 、 P 部 域 6 の 不 城 物 群 俊 は 進 入 射 側 表 面 か ら 内 然 に 向 っ て 被 少 し て い る こ と が 中 ま し い 。 新 散 で P 部 域 6 を 形 成 す れ ば 、 そ の 不 城 物 群 茂 は 光 入 射 側 表 面 に く ら べ 内 都 に 行 く ほ ど 彼 少 し て い る 。

センサセルの受光順下の一体は、n。 領域7により占られている。n。 領域7の探さは、適常 8.2 ~ 0.3 μα 程度、あるいはそれ以下に設計されるから、n。 領域7 で吸収される光の発は、もともとめまり多くはないのでそれ程間単はない。ただ、対数長側の光、特に背色光に対しては、n。 領域7 の不純物額度は通常1 × 10²² cm⁻² 程度のいはそれ以上に設計される。こうした高額度に不够物がドープされたn。 領域7におけるホールの

駅放艇機は0.15~0.2 mm 砂塊である。したがっ て、n゚ 旬城7円で光駒起されたホールを引効に p 旬域 5 に流し込むには、n * 旬域でも光入引起 前から内部に向って不能物費能が終少する精品に なっていることが引ましい。n・分洗フの不純物 能度分布が上記の機になっていれば、光人別例表 誰から内閣に向う強いドリフト電界が発生して、 n。 領域でに光勁起されたホールはドリフトによ りただちにp創度もに流れ込む。n* 創版で、p 領域 6 の不能物費度がいずれも光人射偶表面から 内部に向って彼少するように領域されていれば、 センサセルの光人射倒表前側に存在するn。 領域 7. p前域目において光助心されたキャリアはす ベて光例特として打動に微くのである。知义はP を高嚢腹にドープしたシリコン酸化酸あるいはポ リシリコン酸からの不粧物状故により、このn・ 勿俎?を形塊すると、上別に述べたような引まし い不能物質剤をもつn。初度を作ることが川能で

放終的には、ホールのお抗によりベース電位は

別しは電視者積動作の影性的な機構説明である が、以下に少し具体的かつ定量的に説明する。

この 光センサセルの分光幅複分和は次式で与えられる。

$$S(\Lambda) = \frac{\Lambda}{1.24} \cdot exp(-\alpha x)$$

× { i - exp(-αγ) } • T 1 1 / W1

但し、入は光の軟長(p.m)、ロはシリコン結構 中での光の観視価度(p.m.1)、又は光導体表価 における、再動合形気を起こし燃度に背牙しない。"deed leser" (不感如應)の形さ(エ=)、 Y はエピ暦の即さ 【エ= 】、 T は透過率すなわち、人引してくる光量に対して反射体を方面して行効に下導体中に入射する光量の関介をそれぞれがしている。この光センサセルの分光燃度 5(人) および放射限度 Ee(人)を用いて光地放 1 p は次式で計算される。

但し放射照度Εε(λ) [μΨ・cm⁻⁷・πm⁻¹] は 水式で与えられる。

$$E = (\lambda) = \frac{E \cdot P(\lambda)}{6.80 \int_{0}^{\infty} V(\lambda) P(\lambda) \cdot d\lambda}$$

$$\{\mu \cdot W \cdot ca^{-2} \cdot na^{-1}\}$$

(1) し E v は センサの 交 光前の 原度 [Lux].P(λ) は センサの 受 光前 に 入射 している 光の 分 光分 η、 V (λ) は 人間 の 目の 比 視 壊 度 で ある。

これらの衣を用いると、エピドのだる μ m をも つ光センサセルでは、 A 光朝(2 0 5 4 ° K)で 照射され、センサ荧光前照度が l [Lum] のとき、

持期昭60-12764(8)

約2.8 0 mA/cm **の光電線が旋れ、人引してくるフェトンの () わるいは 発生する エレクトロン・ホール 目の数は 1.8 × 10 **ケ/cm **・*ec 程度である。

ッ」この時、光により動起されたホールがベースに品積することにより発生する遺位 V p は V p a Q / じで与えられる。Q は高値されるホールの電荷量であり、C は C be 1 5 と C be 1 7 を加算した統合質量である。

ここで非付すべきことは、高部物理化され、モルサイズが紹小化されていった時に、…つの光センサセルあたりに入削する光度が狭少し、希腊化の強力を対して対してが、セルの指小化に付ない技介容易もセルサイズに比例して減少していくので、光入射により発生する現在VPはほぼって、おける光センサセルが第1例に示すごとく、きわめて簡単な構造をしておりイ効交光面がきわめて大きくとれる可能性を有しているからである。

インターラインタイプのCCDの場合と比較して未免別における光電を換設別が有利な用出の…つはここにあり、高層像度化にともない、インターラインタイプのCCD型場像設別では、転送する電荷量を確保しようとすると転送器の流統が射対的に大きくなり、このため有効受光値が減少するので、感度、すなわち光人射による発生電圧が減少してしまうことになる。また、インターラインタイプのCCD変数微数別では、値和電圧が

転送風の大きさにより開散され、どんどん低下していってしまうのに対し、本発明における光センサセルでは、光にも得いた様に、最初に p 们域 6 を負退位に パイアスした時のパイアス電圧により飽和電圧は快まるわけであり、大きな飽和電圧を確保することができる。

以上の様にしてを領域目にお描された他費により発生した地形を外部へ続出す動作について次に

設用し動作状態では、エミック、配線 O は浮遊状態に、コレクターは正電板 V ccに保持される。第2 図に等価 阿路 を示す。今、光を照射する商に、ペース G を負担位にバイアスした時の電位をー V。とし、光照射により発生した影値電圧を V P とすると、ペース で位は、一 V。 + V P なる 電位になっている。この状態で配練 1 O を適して電位になっている。この状態で配練 1 O を適して電信 9 に被用し用の正の配用 V 。を印加すると、この正の電位 V 。は酸化酸容量 Com 1 3 とペース・コンクタ間接合容量 C be 1 5、ペース・コレクタ

14 SR 115

が加算される。従ってベース退位は

となる条件が成立するようにしておくと、ベース 電位は光照射により発生したお積電用 V p そのも のとなる。このようにしてエミッタ電位に対して、 ベース電位が正方向にバイアスされると、エレク トロンは、エミッタからベースに作人され、コレ クタ電位が正電位になっているので、ドリフト電 界により加速されて、コレククに到達する。この 時に扱れる電波は、次式で与えられる。

$$i = \frac{A \ j + q + D \ n + n_{20}}{W \ n} \ (1 + l \ n \frac{N \ N \ N}{N \ Ac} \)$$

$$\times \{eap \frac{q}{k-T} (Vp - Ve) - 1\}$$

们しAiはペース・ユミック間の接合調査、 q

特別昭60-12764(ア)

は単位電視等(1.8×10ペクーロン)、 Dn はベース中におけるエレクトロンの転散定数、 n n t は P ペースのエミッタ線における少数キャリャとしてのエレクトロン資度、 W。 はベース報、 N Au はベースのエミッタ場におけるアクセブタ製度、 W t はベースのコレクタ 福におけるアクセブタ 護、 K は ボルツマン定む、 T は絶対程度、 V t はエミック電位である。

この電視は、エミック電像 Ve がベース電像、 おなわらここでは光照射により発生した密模電圧 Vp に等しくなるまで流れることは上次から明ら かでわる。この時エミック電像 Ve の時間的変化 は次よで計算される。

$$Cs \cdot \frac{d Ve}{d t} =$$

$$i = \frac{A \cdot i \cdot q \cdot D \cdot n \cdot n \cdot n}{W \cdot n} \quad (1 + \ln \frac{N \cdot Ae}{N \cdot Ae})$$

$$\times \{exp = \frac{q}{k} \quad (Vp - Ve) - 1\}$$

川し、ここで配線製剤CIはエミッタに接続されている配線目のもつ容量でしてある。

・京時間の後、電信りに印加していたV。 をゼロボルトにもどし、飲れる鬼族を停止させたときの若情健用V。に対する、破出し選用、すなわちエミック電位の関係を示す。但し、第4図(a) では、説出し電用はパイアス選用成分による提出し時間に依存する、定の選位が必ず無負されてくるがそのゲッ分をさし引いた値をプロットしている。電信りに印加している正進用V。 をゼロボルトにもどした時には、印加したときとは遊に

なる電用がベース電視に加算されるので、ベース電視は、正電用 V 。を印加する前の状態、すなわちー V 。になり、エミックに対し近バイアスされるので電視の扱れが停止するわけである。第 4 図(4) によれば100mx 程度以上の提出し時間(すなわち V 。を電板自に利加している時間)をとれば、高級電用 V p と提出し電圧は 4 桁程度の種類にわたって直接性は確保され、高速の提出しが可能であることを示している。第 4 図(4) で、45°の機は提出しに十分の時間をかけた場合の新果で

第3段は、上式を用いて計算したエミック電視の時間変化の・例を深している。

取る図によればエミック地位がベース地位に等しくなるためには、約1秒位を要することになる。これはエミック地位 VeがVpに近くなるとあまり地位が流れなくなることに起因しているわけである。したがって、これを解決する手段は、光に電極9に正電担V。を印加するときに、

$$i = \frac{\text{N i + q + D n + n re}}{W_B}$$
 (1 + $\ln \frac{\text{N Ag}}{\text{N Ac}}$)
 $\times \{esp \frac{q}{k T} (V_P + V_{B1}as - V_e) - 1\}$
の 4 図 (a) に、V e1 as = 0.6 V とした場合、ある

の級は説用しに十分の時間をかけた場合の結果であり、上記の計算例では、配線Bの野草 Caを4pFとしているが、これはCbe+Cbcの複合野草 の 0.014pFと比較して約300倍も大きいにもかかわらず、p前級Bに発生した希積電圧VPが何らの銭殺も受けず、かつ、バイアス電圧の効果により、きわめて高速に使用されるていることを第4関(a) はぶしている。これは上記構成に係る光センサセルのもつ時間機能、すなわち電荷環間機能が有効に借らいているからである。

これに対して従来のMOS税機体整数では、高 様地用VPは、このような説明し過程において配 検育量でよの影響でです。VPノ (です+でs) (他しですはMOS税機体整数の受光機のPn権 合容量)となり、2桁位説由し地圧倒が下がって しまうという欠点を有していた。このためMOS 規機像模型では、外部へ設出すためのスイッチングMOSトランジスクの客生軽量のは与つきによる関定パターン雑音、あるいは配数軽量すなわち 田力軽量が大きいことにより発生するランダム物

35周昭60-12764 (8)

音が大きく、S/H 比がとれないという問題があったが、第1回(e)、(b)、(c) でボす構成の光センサセルでは、を領域のに発生した器様単圧をのものが外部に設用されるわけであり、この単圧はかなり大きいため固定パターン賃貸、出力容量に超過するランダム賃貸が相対的に小さくなり、きわめてS/H 比の良い信号を得ることが可能である。

光に、パイアス准形 V Blass 6 0.6 V に設定したとき、4 桁程度の直線性が100msec 程度の高速設出し時間で得られることを示したが、この直接性および設出し時間とパイアス選形 V Blasの関係を計算した結果をさらにくわしく、第 4 関(b) に

近 4 図 (b) において精精はパイアス電圧 V m a m で あり、また、機能は提出し時間をとっている。またパラメークは、潜板電圧が1 m V のときに、 裏出し電圧が1 m V の B 0 % , 9 0 % , 9 5 % . 9 8 % になるまでの時間依存性を示している。 第 4 図 (n) に示されるほに、青板電圧 1 m V において、それぞれ B 0 % , 9 0 % , 9 5 % , 9 8 % に なっている時は、それ以上の希特電形では、さらに良い値を示していることは明らかである。

この第4図(b) によれば、バイアス電圧 V ei es が 0.6 V では、設計し電圧が蓄積電圧の 8 0 % に なるのは設出し時間が0.12 μ a 、 9 0 % になるのは 0.27 μ a 、 9 5 % になるのは 0.54 μ a 、 9 8 % になるのは 1.4 μ a であるのがわかる。また、バイアス電圧 V mi a a a を を からない と を 示している。この様に、 優像装置の全体の設計から設出し時間 および必要な資保性が決定されると、 必要とされるバイアス電圧 V mi a a が許 4 図(b) のグラフを 用いることにより決定することができる。

上記構成に係る光センサセルのもう… つの利点は、p 前域 6 に高値されたホールは p 前域 6 におけるエレクトロンとホールの再結合確率がきわめて小さいことから非破壊的に設備し切像 なことである。 すなわち提出し時に電極 9 に倒加していた電圧 V 。をゼロボルトにもどした時、p 前域 6 の電位は電圧 V 。を即加する前の逆バイアス状態に

なり、光照射により発生した存植電圧 V P は、新しく光が照射されない限り、そのまま保存されるわけである。このことは、上記構成に係る光センサセルを光常変換装置として構成したときに、システム効作上、新しい数値を提供することができることを意味する。

 は本質的に時間旋算音の小さい構造をしているわけてある。

次いでp 領域 B にお祈された電荷をリフレッシュする動作について設別する。

上記橋底に係る光センサセルでは、すでに近く、 p 領域 B に希積された電荷は、 疑出 B が作では前後しない。 このため新しい光情報を 別するためには、 例に 帯積されていた 収荷を 前該 させるためのリフレッシュ動作が必要である。 また 同時に、 拝遊状態に なされている p 領域 B の 電位 を 衝災 の 負 他 所 に 你 唯 さ せ て お く 必要 が あ

上記構成に係る光センサセルでは、リフレッシュ動作も提出し動作と同様、配線10を通してで横りに正規形を印加することにより行なう。このとき、配線8を通してエミッタを接地する。コレクタは、電板12を通して接地又は正現位にしておく。第5回にリフレッシュ動作の写輸回路をボー・但しコレクタ側を接地した状態の倒をボレ

35南昭60-12764(9)

この状態で水電用Vm なる電用が電機のに用加されると、ペース22には、酸化額容易Coria、ペース・コンス・エミック間接合容量Cbel 5、ペース・コレクク間接合容易Cbel 7 の容易分割により、

なる電圧が、前の設出し動作のときと間様関時的にかかる。この電圧により、ペース・エミッタ間接行ダイオード D be 1 G およびペース・コレクタ間接行ダイオード D be 1 B は順方向バイアスされて事前状態となり、電旋が流れ始め、ペース電位は次第に低下していく。

この時、押遊状態にあるペースの確保 V の変化 は近似的に改成で長わされる。

$$(C he + C he) \frac{d V}{d t} = - (i_1 + i_2)$$

但し、

$$i_1 = Ab \left(\frac{q D p p_{ab}}{L p} + \frac{q D n n_{ee}}{W_e} \right)$$

$$\times \left\{ exp \left(\frac{q}{K T} V \right) - 1 \right\}$$

の内、 q ・ D p ・ p m / L p はホールによる犯 税、 すなわちベースからホールがコレクタ側へ投 れだす成分を示している。このホールによる避故 が放れやすい様に上記機塊に係る光センサセルで は、コレクタの不純物費権は、適常のバイポーラ トランジスタに比較して少し既めに設計される。

この式を用いて計算した、ペース退位の時間依 自性の一例を部 G 図に示す。 機械は、リプレッシュ運用 V m が電機 9 に印加された時間からの時間 問題すなわらリフレッシュ時間を、 機械は、 ペース電位をそれぞれ示す。また、ペースの初期 電位をパラメータにしている。ペースの初期電位 とは、リフレッシュ電圧 V m が加わった時間に、 提及状態にあるペースが深す電位であり、 V m 、 Cot、Che、C be及びペースに着積されている電 資によってきまる。

この第6回をみれば、ベースの現役は初期現役によらず、ある時間経過機には必ず、片刻数グラフにで一つの直接にしたがって下がっていく。

 $\times \left(\exp \left(\frac{q}{k} \right) - 1 \right)$

i, $\sim \Lambda e \frac{2 U n n_{sq}}{W}$

i」はダイオードDbcを放れる状況、i, はダイオードDbcを放れる地貌である。A、はベース面積、Acはエミック面積、Drはコレクタ中におけるホールの拡散定数、paはコレクタ中における熱平断状態のホール器度、Lpはコレクタ中における熱平断状態のホール器度、Lpはコレクタ中における熱平質状態でのエレクトロン器度である。i, で、ベース側からエミックへのホール作人による電流は、エミックの不銹物器度がベースの不銹物器度にくらべて充分高いので、無視できる。

上に示した式は、 及所接合近似のものでありま 原のデバイスでは役所接合からはずれており、 メベースの以さが確く、 かつ複雑な確度分 如を介し ているので酸密なものではないが、リフレッシュ 物作をかなりの近似で説明可能である。

上式中のペース・コレクタ間に流れる電流i」

第6数(b) に、リフレッシュ時間に対するベース地位変化の実験値を示す。第6数(a) に示した計算例に比較して、この実験で用いたテストデバイスは、ディメンションがかなり大きいため、計算例とはその絶対値は一致しないが、リフレッシュ時間に対するベース地位変化が片対数グラフトで直線的に変化していることが実績されている。この実験例ではコレクタおよびエミックの内着を被地したときの値を示している。

今、光煦射による高板電用VPの最大値を0.4 【V】、リフレッシュ電用Venによりベースに印加される電用V を0.4(V)とすると、近6頃に示すごとく初期ベース電位の最大値は 0.8 【V】となり、リフレッシュ電用印加接10 【sec】接には直接にのってベース電位が下がり始め、10 で Lsec】接には、光があたらなかった時、すなわち初期ベース電位が0.4(V】のときの電位変化と、サナス

P 別域 6 が、M O S キャパシタC onを 頂して ii 電圧をある時間印加し、その正電圧を除去すると 負電位に罹犯する化力には、2近りの化力があ る。…つは、『領域目から正范母を持つホール が、 Eとして接地状態にあるの領域1に流れ出す ことによって、負電資が清積される動作である。 p 領域 6 からホールが、 n 領域 1 に一方的に説 れ、自領地上の電子があまりで領域の内に設れ込 まないようにするためには、p卯政6の不純物幣 概を前削地1の不能物物機より高くしておけばよ い。 - 方、 n * 和独でやn 和級lからの担子が、 p餅焼6に流れ込み、ホールと川航介することに よって、PM坎6に負電券が帯抗する動作も打な える。この場合には、 n 们域1の不能物幣復は p 前地のより高くなされている。 p 前級 6 からホー ルが旅出することによって、負電袋が潜航する動 作の方が、『領域ロベースに電子が流れ込んで ホールと目前介することにより負電荷が蓄積する 動作よりはるかに違い。しかし、これまでの実験 によれば、電子を下領域8に流し込むリフレッ シュ動作でも、光電変換装件の動作に対しては、 上分に違い時間応答を示すことが確認されてい

七記稿線に振る光センサセルをXY方向に多数 ならべて光電変換装費を提慮したとき、両後によ りおセンサセルで、岩積電圧Vpは、上記の例で は 0~0.4 【V】の即でばらついているが、り フレッシュWLEV on 印加佐10 ** (sec) には、全て のセンサセルのペースには約 0.3 [V] 程度の … 定電形は残るものの、画像による農精電形 V p の 変化分は全て前えてしまうことがわかる。 すなわ ち、 自制構成に係る光センサセルによる光電変換 教習では、リフレッシュ動作により全てのセンサ セルのペース単位をゼロボルトまで持っていく完 全りプレッシュモードと(このときは第6段(∈) の例では10(sec) を要する)、ペース電位にはあ る一定地圧は残るものの者植能圧Vnによる変勢 成分が指えてしまう過数的リフレシュモードの ↓ つが存在するわけである (このときは邵 B 凶(w) の何では、10 [# sec]~10[sec] のリフレッシュ パルス)。以上の例では、リフレッシュ催用 V m

õ.

としたが、この地形 V A を 0.8 【 V 】 とすれば、 上記、海戦的リフレッシュモードは、第 6 関によ れば、 1 [nsec]でおこり、きわめて高速にリフ レッシュすることができる。完全リフレッシュモ ードで動作させるか、海戦的リフレッシュモード で動作させるかの選択は光電変換装置の使用目的 によって決定される。

この過酸的リフレッシュモードにおいてベースに残る世形をVeとすると、リフレッシュ電形 Vsnを印加後、Vsnをゼロボルトにもどす瞬間の 過酸的状態において、

なる自宅用がベースに加算されるので、リフレッショバルスによるリフレッシュ動作後のベース電 位は

となり、ペースはエミックに対して連バイアス数 例になる。

先に光により動起されたキャリアを遊聴する者で

植物作のとき、裕耕状態ではベースは逆パイアス 状態で打なわれるという説明をしたが、このリフ レッシュ動作により、リフレッシュおよびベース を逆パイアス状態に持っていくことのとつの効作 が何時に行なわれるわけである。

によりペースに印加される電形V を 0.4 [V]

第6 図(c) にリフレッシュ電形 V m に対するリフレッシュ動作後のペース電位

の変化の実験値を示す。パラメータとしてCosの値を5pFから100pFまでとっている。丸印は実験値であり、実験は

より計算される計算値を示している。このとき V z = 0.52 V であり、また、C bc + C be = 4 p F で ある。但し既排消オシロスコープのプローグ程を 13 p F が C bc + C beに 並列に接続されている。こ の様に、計算値と実験値は完全に一致しており、 リフレッシュ動作が実験的にも確認されている。

時間昭60-12764(11)

以上のリフレッシュ動作においては、第5 図に示す様に、コレクタを接地したときの例について、説明したが、コレクタを推地したときの例についなった。このときは、ベース・コレクタ側接介ダイオードDbc1 Bが、リフレッシュスルスが印加されても、このリフレシュスレンスには別加されている正常位のよりも、コルクタはのままなので、他位は不一ス・エミッタ側接介では、よりやっているのになるが、場本的には、前に説明したのと、まったく同様な動作が行なわれるわけである。

すなわら節の図(a) のリフレッシュ時間に対するペース電位の関係は、第の図(a) のペース電化が低上する時の対めの代理が存倒の方、つまり、より時間の要する方向ペシフトすることになる。 したがって、コレクタを被地した時と同じリフレッシュ電形 V mm を用いると、リフレッシュ電形 V mm を用いると、リフレッシュ電形 V mm を関することになるが、リフレッシュ電形 V mm もわずか高めてやればコレクタを被迫した時と同 様、高速のリフレッシュ動作が可能である。

以上が光人財による電荷を積動作、設出し動作、リフレッシュ動作よりなる上記時底に係る光センサセルの基本動作の提明である。

以上級明したごとく、上記時底に係る光センサセルの 満木 構造は、 すでにあげた 特 閉 間 56-150878、 特開 間 56-167073 、 特別間 56-185473 と比較してきわめて簡単な構造であり、 初来の高信 恢復化に十分対応できるとともに、それらのもつ 優れた特徴である増 微能からくる低雑 作、 高川 力、 広ダイナミックレンジ、 非破壊裁出 レ筆のメリットをそのまま保 化している。

次に、以上裁例した構成に係る光センサセルを 主法前に配列して構成した本類明の光電報貸款費 の一実施例について関値を用いて説明する。

原本光センサセル得消を□改元的に 3 × 3 に配列した光讯を換装の回路 増良 図 図 を第 7 図 に示す

136、リフレッシュパルスを印加するための端 千37、塩水光センサセル 30から背積電用を 説出すための垂直ライン38、38′、38″、 名乗削ラインを選択するためのパルスを発生する **木平シフトレジスタ39、8単直ラインを開閉す** るためのゲート川MOSトランンジスタ40。 40~、40.~、者は単形をアンプ雄に設用すた めの川力ライン41、最出し後に、川力ラインに お積した電荷をリフレッシュするためのMOSト ランジスタ42、MOSトランジスタ42へリフ レッシュパルスを印加するための場で43、出力 貸りを増削するためのパイポーラ、MOS、FE T、J~FET等のトランジスタ44、負荷抵抗 4.5。 トランジスタと電報を接続するための強了 46、トランジスタの出力増で47、減出し効作 において垂直ライン40、40′、40′′にお抗 された選得をリフレッシュするためのMOSトラ ンジスタ48、48′、48″、および M O S ト ランジスタ48、48~、48~のゲートにパル スを目加するための偏子49によりこの光視安性

歩刃は構成されている。

この光限を換装費の動作について第7 図および 第4 図にボすパルスタイミング図を用いて設明する。

市の図において、区間61はリフレッシュ動作、区間62は高級動作、区間63は最低動作、区間63は最低し動作にそれそれ対応している。

時刻も、において、水板電位、すなわち光センサセル部のコレクタ電化84は、接地電位を決定したはは水ではない。 18 関では接地電位に扱ったののでは、でも、すでに設明した様に、リッカリ、水本物作に変化はない。 第千49の 世位 6 5 は hi x b t y が であり、 M O S トランジスタ 4 8 。 せんは、飛山ライン3 8 。 3 8 でを通しては連れている。また城下3 G には、 被形 6 6 のごとくバッファ M O S トランジスタが 都 前 するのごとくバッファ M O S トランジスタが 都 前 する でに 地 きれて ヤシュ スタが 都 前 する でに ない 日 m か ことくバッファ M O S トランジスタが 都 前 する でに が 日 m か に とくバッファ M O S トランジスタが 都 前 する 電 に が 日 m か に とくバッファ M O S トランジスタが 和 前 で る 電 に が 日 m か に か に か で とくバッファ M O S トランジスタが 和 前 マシュ

し、時期において、すでに説明したごとく、お 光センサセルのトランジスタのベースはエミッタ に対して逆バイアス状態となり、次のお晴気間ら 2 へ移る。このリフレッシュ区間らまにおいて は、図に示すように、他の印加パルスは全てlow 状態に保たれている。

者植動作民間62においては、共転電圧、すなわちトランジスタのコレクタ地位被形 64は正 他位にする。これにより光原射により発生したエ

レクトロン・ホール対のうちのエレクトロンを、コレクタ側へ早く流してしまうことができる。 しかし、このコレクタ連位を正確位に保つことは、ベースをエミックに対して逆力向バイアス状態、まなわらの電位にして損化しているので必須条件ではなく、 協連組位 あるいは若干負電位状態にしても基本的な高荷物作に変化はない。

 のエミッタが頂前ライン30、30°、38°により共通に接続されていても、この様に頂前ライン38、38°を接地しておくと、ブルーミング現象を生ずることはない。

このブルーミング現象をさける方法は、MOSトランジスタ48、481、481を非功適状態にして、飛動ライン38、381、381を推改していても、从板電位、すなわちコレクタ地位64を指下負電位にしておき、ホールの落坑によりベース電位が正電位方向に変化してきたとき、エミッタより先にコレクタ側の方へ流れだす様にすることにより造成することも可能である。

高級区間 6 2 に次いで、時刻と、より最出し区間 6 3 になる。この時刻と、において、MOSトランジスタ 4 8、4 8 1、4 8 1のゲート均子
 4 9 の 世位 6 5 を low にし、かつれ セライン 3 1、3 1 1、3 1 1、3 1 1のパッファーMOSトランジスタ 3 3、3 3 1、3 3 1のゲート 編子の π位 6 8 を highにし、それぞれの MOSトランジスタ

持局昭60-12764(13)

が内的状態とする。但し、このゲート紹子34の 電板GOをbishにするタイミングは、時刻しまで あることは必須奈性ではなく、それより早い時刻 であれば白い。

時期しょでは、形式シフトレジスクー32の出 りのうち、水平ライン31に接続されたものが数 勝らりのごとくbighとなり、このとき、MOSト ランジスク33が昨頭状態であるから、この木ギ ライン31に接続された3つのお光センサセルの 読出しが行なわれる。この読出し動作はすでに前 に思明した近りであり、朴光センサセルのペース 領域にお描された信号推奨により発生した信号電 用は、そのまま、唯むライン38、38′。 3.8 " に現われる。このときの重直シフトレジス ター3.2からのパルス推進のパルス報は、第4枚 に示した様に、お猪世形に対する統出し世形が、 七分直線性を保つ関係になるパルス幅に設定され る。またパルス旭形は光に説明した様に、 V Bi os 分だけエミックに対して順方向バイアスがかかる 後期替される。

次いで、時間も。において、水ヤシフトレジス タ39の出力のうち、飛れライン38に投稿され たMOSトランジスタ40のゲートへの出力だけ が放影70のごとくhighとなり、MOSトランジ スタ40が群通状態となり、出力付りは出力ライ ン41を渡して、出力トランジスク44に入り、 電挽時間されて出力競子 4 7 から出力される。こ の様に信号が疑用された後、出力ライン41には 化線客所に起因する好好電荷が残っているので、 時刻し。において、MOSトランジスク42の ゲート端千43にパルス披酵71のごとくパルス を印加し、MOSトランジスタ42を停道状態に して出力ライン41を接地して、この機関したは り電荷をリフレッシュしてやるわけである。以下 川栋にして、スイッチングMOSトランジスタ 40°,40°を順次将道させて平直ライン 3 8 ′ 、3 8 ′ の付り出力を説出す。この様にし て水平に嵌んだ -ライン分のお光センサセルから の付与を疑問した後、飛びライン38、38~。 38~には、出力ライン41と同様、それの配線

が早にお出するいり電荷が残倒しているので、 各種的 ライン3 日、3 日、3 日でに接続された M O S トランジスク 4 日、 4 日、 4 日ごを、それの ゲート 端 f 4 日に 彼 様 G 5 で 派 される 様 にhigh にして 作消させ、この独倒むり電荷をリフレッシュ 4 る。

次いで、時間し、において、重直シフトレジスクー32の出力のうち、水平ライン31 (に接続された出力が破散も9)のごとく同語となり、水平ライン31 (に接続された作光センサモルの著品電圧が、各重直ライン38、381、381に設出されるもりである。以下、解次前と関係の動作により、出力紹介47からは号が設出される。

世上の説明においては、番箱区間62と続出し 区間63が明確に係分される様な応用分野、併え ば最近研究関係が積極的に行なわれているスチル ビデオに適用される動作状態について説明した が、デレビカメラの様に蓄積区間62における動 質と議由し区間63における動作が同時に行なわ

れている様な応用分野に関しても、あBMのパル スタイミングを変更することにより資用可能であ る。但し、この時のリフレッシュは全西面一括リ フレッシュではなく、 …ライン何のリフレッシュ 雄能が必要である。例えば、水平ライン31に接 校された各光センサセルの終りが疑用されたね。 時期しゃにおいて各形直ラインに残留した電荷を 前去するためMOSトランジスタ48、48 ... 48~を推進にするが、このとき水平ライン31 にリフレッシュパルスを印加する。すなわち、故 形69において貯削しったおいても貯削しると同 は、パルス電圧、パルス盤、の異なるのパルスを 発生する様な構成の単直シフトレジスクを使用す ることにより進成することができる。この様にグ ブルバルス的動作以外には、第7回の右側に設置 した。括りフレッシュパルスを印加する標本の代 りに、か側と回様の節での作而シフトレジスクを 右側にも設け、タイミングを左側に設けられた重 ガレジスタとずらせながら動作させることにより 遂成させることも可能である。

このときは、までに説明したほな品は状態において、名光センサセルのエミッタおよびコレクタの各電位を操作してブルーミングを押さえるという動作の自由性が少なくなる。しかし、基本動作の所で説明した格に、被刑し状態では、ベースを作の所で説明したなど。 は刑しなときに始めて、 V stateを印刷しない時に、名光センサセルの簡和により、順直ライン28、28"に扱れだすほう、進行分はさわめてわずかであり、ブルーミング現象は、まった(開頭にはならない。

また、スミア現象に対しても、水災危候に係ると 光電を換散烈は、きわめて優れた特性を得ること ができる。スミア現象は、CCD見機像表質、特 にフレーム転送際においては、光の照射されてい る所を取得転送されるという、動作および構造した 免化する問題であり、インタライン環において は、、特に決策技の光により半導体の課題で発生 したキャリアが現得転送器に審積されるために発 生する問題である。

また、M.O S 規模の発育においては、名光センサセルに接地されたスイッチングMOSトランジスタのドレイン何に、やはり及彼長の光により予選体医標で発生したキャリアが表現されるために生じる調節である。

地してリフレッシュするので、この時間時にエミックに「水平を在側側にお続されたエレクトロンは近れ間してしまい、このため、スミア現象はほとんど発生しない。この様に、水実的側に係る光電変換数質では、その終題上および動作上、スミア現像はほとん水質的に無視し得る程度しか免性せず、水火路側に係る光電変換数質の大きな利息の一つである。

また、 石積物作状態において、エミックおよび コレクタの各単位を操作して、 ブルーミング現象 を押さえるという動作について前に記述したが、 これを利用してで特性を傾倒することも可能である。

すなわち、青精効作の途中おいて、一時的にエミックまたはコレクタの現役をある一定の負担役 にし、ベースに高値されたキャリアのうち、この 負担役を与えるキャリア数より多く高級されてい るホールをエミッタまたはコレクタ側へ被してし まうという効作をさせる。これにより、最初選択 と人間充値に対する関係は、人間光準の小さいと きはシリコン結晶のもつマ=1の特性を示し、人間を疑の大きい情では、アが1より小さくなる概な特性を示す。つまり、折模が似的に適常テレビカメラで要求されるマ=0.45の特性をもたせることが可能である。常識動作の途中においてし起動作を… 機やれば一折線が似を一度適宜変更して行なえば、二折段タイプのマ特性を持たせることも可能である。

また、以上の実施的においては、シリコン状態を共通コレクタとしているが通常パイポーラトランジスクのごとく呼込っ^{*} 印度を設け、 各ライン 毎にコレクタを分割させる様な構造としてもよい。

なお、実際の動作には部の図に示したパルスタイミング以外に、発育シフトレジスタ3 2、 水平シフトレジス3 9 を駆動するためのクロックパルスが必要である。

第9 関に出力値号に関係する等値同路を示す。 容様 C + 8 0 は、重直ライン3 8、3 8 ′。

15回時60-12764 (15)

3 8 の配換容量であり、実験では 8 1 は出力ライン 4 1 の配換容量をそれぞれ示している。また第 9 図 右側の準備回路は、設由し状態におけるものであり、スイッチング用所 O 5 トランジスタ 4 0 、4 0 、 4 0 、 4 0 では存み状態であり、それのび 減状態における機械似を機械取っる 2 で示している。また時間用トランジスタ 4 4 を抵抗 6 0 3 および 電放程 8 4 を用いた 等値回路で 最近に 0 3 なよび 電放程 8 4 を用いた 等値回路で 最近に 0 3 なよび 電放程 8 4 を用いた 等値回路で 最近な 0 である。出力ライン 4 1 の配換容量に起因する 電荷 都 4 2 は、 提出し状態では 単準 強状態であり、 インピーグンスが高いので、右側の等値回路では 4 準 1 にいる。

等価回路のおパラメータは、実際に明成する光 水を控制部の大きさにより決定されるわけであるが、例えば、容量で・BOは約4 pF位、容板 で、BIは約4 pF位、MOSトランジスタの専 消伏態の抵抗 Rn B2は3KQ程度、バイポーラ トランジスタ 4 4 の電磁増機準点は約100 程度と して、出力機子 4 7 において観測される出力費等 故形を計算した何を罰10回に示す。

第10回において特徴はスイッチングMOSトランジスタ40、40°、40°が消消した瞬間からの時間(411)を、複数は重視ライン38、38°の配機的量で、BOに、各定センサセルから針り電荷が設出されて1ボルトの電圧がかかっているときの川力増介47に見われる出力電圧(VIをそれぞれぶしている。

出力計り数形05は負荷抵抗R。 45が10K の、86は負荷抵抗R。 45が5Kの、87は負荷抵抗R。 45が5Kの、87は負荷抵抗R。 45が5Kの、87は負荷抵抗R。 45が5Kの、87は負荷抵抗R。 45がたさい。 61 ではいかでもピークがは、C・80とC。 61 のお見り数により0.5 V程度になっている。 当然のことながら、負荷抵抗R。 45が大きい力が認 以及は小さく、甲ましい出力被形になっている。 立上り時間は、上記のパラメーク前のとき、約 20nsecと高速である。スイッチングMOSトランジスタ40、401、401のおかが必然あたおり る抵抗Rnを小さくすることにより、および、配 銀行配C・、Cnを小さくすることにより、さら

に高速の設出しも可能である。

上記橋成に係る光センサセルを利用した光電を 設設置では、各光センサセルのもつ増幅機能により、出力に現れる現用が大きいため、最終段の増 報子ンプも、MOS 機構像装置に比較してかなり 簡単なもので良い。上記例ではパイポーラトラン ジスタ1段のタイプのものを使用した例について 説明したが、2段構成のもの等、例の方式を使う ことも当然のことながら可能である。この例の様 にパイポーラトランジスタを用いると、CCD機 像装置における最終後のアンプのMOSトランジスタから発生する両像上目につきやすい17千錐音 の間期が、木実動例の光電変換装置では発生せ す。きわめてS/N 比の良い両質を得ることが可能 である。 上に述べた様に、上記時度に係る光センサセルを利用した光電変数数数では、最終後の増加アンプがきわめて時間なもので良いことから、最終後の増加アンプを一つだけ設ける第7回に示した。実施側のごときタイプではなく、増加アンプを複数数数して、一つの興奮を複数に分割して最出す様な構造とすることも可能である。

第11 図に、分割設出し方式の「例を示す。 第11 図に示す実施例は、水平方向を3分割としむ鉄度アンプを3つ設置した例である。 水水的なが粉件は第7 図の実施例および第0 図のタイミング図を用いて設明したものとほとんど同じであるが、この第11 図の実活例では、3つの等値な水平シスタ100、101、102を設け、これらの始分パルスを印加するための紹了103に始めパルスが入ると、1列目、(n+1)列目の実施を表すの実施は3n例である。) に接続されたポセンサセルの出力が判断に提出されることの時点では、2列目、(n+2)列目になる。次の時点では、2列目、(n+2)列

11 、 (2m+2)外目が凝削されることにな る。

この実施的によれば、一本の水平ライン分を級出す時間が固定されている時は、水平方向のスキャニング関数数は、一つの最終段アンプをつけた方式に比較して1/3 の関数数で良く、水平シフトレジスターが簡単になり、かつ光電変換数数からの出力付りをアナログディジタル仮換して、結構のアナログ・ディジタルの機器は不必要であり、分割战事し方式の大きな利益である。

第11例に示した実施群では、写確な水平シフトレジスターを3つ設けた方式であったが、明様な機能は、水平レジスター1つだけでももたせることが可能である。この場合の実践質を第12個に示す。

第12回の実施側は、第11回に示した実統領のうちの水平スイッチングMOSトランジスターと、最終段アンプの中間の部分だけをおいたものであり、他の部分は、第11回の実施例と同じで

あるから省略している。

この実施例では、1 つの水ギシフトレジスター
1 0 4 からの出力を1 列目、(n+1) 列目、(
2 n+1) 列目のスイッチングM O 5 トランジス
ターのゲートに接続し、それらのラインを同時に
提出す様にしている。次の時点では、2 列目、(
n+2) 列目、(2 n+2) 列目が最出されるわ
はてある。

この実施例によれば、朴スイッチングMOSトランジスターのゲートへの配像は増加するものの、水平ンプトレジスターとしては1つだけで動作が可能である。

第11日、12日の例では出力アンプを3個設けた例を示したが、この数はその目的に応じてさらに多くしてもよいことはもちろんである。

第11例、第12例の実際間ではいずれも、水 サンフトレジスター、単直シフトレジスターの始 動パルスおよびクロックパルスは岩階している が、これらは、他のリフレッシュパルスを囲様 同・チップ内に設けたクロックパルス発生器ある

いは、 飢のチップ b に設けられたクロックパルス 発生器から供給される。

この分類説出し方式では、水平ライン一括又は 全画前一括リフレッシュを行なうと、n 列目と(n + 1)列目の光センサセル間では、わずか器様 時間が異なり、これにより、前哨流流分および行 のいてくる可能性も与えられるが、これの単位わ でかであり、実別と問題はない。また、これが、 非質問いて、それを補明をない。また、外部同路を 供いて、それを補明をよりたの観報およびこれを 信させ、これを簡単により行なう従来の補明を発 付けすることにより容易に可能である。

この様な光電を終れる別いて、カラー両像を 担保する時は、光電を終れての上に、ストライプ フィルターあるいは、モザイクフィルター等をオ ンチップ化したり、又は、別に作ったカラーフィ ルターを貼合せることによりカラーはりを得るこ とが可能である。

例としてR、G、Dのストライプ・フィルタ - を使用した時は、 自記機能に低る光センサセル を利用した光電変換設力ではそれぞれ関々の最終 政アンプよりR付り、G付り、B付りを刊ること が可能である。これの一実絶例を語しる例に示 す。このあ13回も切12回と同様、水ドレジス ターのまわりだけを示している。他は狛7円およ び第11回と何じであり、ただ1列目はRのカ ラーフィルター、2列目はGのカラーフィル ター、3列目はBのカラーフィルター、4列目は Rのカラーフィルターという様にカラーフィル ターがついているものとする。前13以に示すご とく1列目、4列目、7列目----の共作代ライ ンは川力ライン110に複焼され、これはR貸り をとりだす。 又2列目、5列目、8 列目 -----の 书重戦ラインは出力ライン111に接続され、こ れはG付りもとりだす。父例はにして、3月日、 6 列目 、9 列目----の各化化ラインは出力ライ ン1.1.2 に接続される借りをとりだす。出力ライ ン110,111,112はそれぞれオンチップ

39周昭60-12764(17)

化されたリフレッシュ川MOSトランジスタおよび最終設アンプ、例えばエミックフォロアタイプのバイボーラトランジスクに接続され、おカラーは分が別々に用力されるわけである。

本意明の他の実施的に係る光電度換発的を構成する光センサセルの他の例の基本特別に示す。またそれを説明するための例を第14例に示す。またそれの写動回路および全体の同路構成例を第15例(a)に示す。

第14例に示す光センサセルは、同一の水平スキャンパルスにより疑問し動作、およびラインリフレッシュを同時に行なうことを可能とした光センサセルである。第14例において、すでに第1例で示した情報と異なる点は、第1例の場合水平ライン配線10に接続されるMOSキャバシタ世級9が一つだけであったものが上下に隣接する光センサーセルの側にもMOSキャバシタ電板120が接続され、1つの光センサセルからみた時に、ダブルコンデンサータイプとなっていること、および例において上下に隣接するギャンサー

ルのエミックで、 は2 然已投にされた配押の8、および配投の121 (第14回では、単直ラインが1本に見えるが、動種がを介して2本のラインが配置されている) に交互に投続、すなわちエミックではコンククトホール19を消して配投の121にそれぞれ接続されていることが異なっている。

これは3.1 5 図 (a) の事動回路をみるとより別らかとなる。 すなわち、光センサセル 1 5 2 のベースに接続された M O S キャパシタ 1 5 0 は 水 ドライン 3 1 に接続され、 M O S キャパシタ 1 5 1 は 水 平 ライン 3 に接続されている。 また 光 センサセル 1 5 2 の 図 においてドに 静被する 光 センサセル 1 5 の M O S キャパシタ 1 5 は共満する 水 平 ライン 3 に接続されている。

光センサセル 1 5 2 のエミックは単れ ライン 3 8 に、光センサセル 1 5 のエミッタは単れ ライン 1 3 8 に、光センサセル 1 5 のエミッタは 飛 がライン 3 8 という様にそれぞれ父兄に接続され

ている.

第15例(a) の等価同階では、以上能べた基本 の光センサーセル部队外で、第7回の関係教費と 見なるのは、飛道ライン38をリフレッシュする ためのスイッチングMOSトランジスク48のほ かに飛れライン138をリフレッシュするための スイッチングMOSトランジスタ148、および 垂直ラインスの全層以するスイッチングMOSト ラッジスク40のほか作れライン130を選択す るためのスイッチングMOSトランジスタ140 が追加され、また出力アンプ系が一つ増設されて いる。この出力系の構成は、おラインをリフレッ シュするためのスイッチングMOSトランジスタ 18、および118が接続されている様な特化と し、さらに火ゼスキャン川のスイッチングMOS トランジスクを用いる第15図(b) に水ナ梯にし て出りアンプを一つだけにする構成もまた可能で ある。 出 1 5 図 (b) では 33 1 5 図 (a) の 4 利 ライ ン選択および出力アンプ系の部分だけを示してい å .

この第14図の光センサセル及び第15図(a)に示す実施側によれば、次の様な効保が可能である。すなわち、全水平ライン31に接続された作光センサセルの設出し動作が終了し、テレビ動作における水平ブランキング側間にある時、重直シフトレジスクー32からの出力パルスが水平ライン3」に出力されるとMOSキャパシク151を通して、設出しの終了した光センサセル152をリフレッシュする。このとき、スイッチングMOSトランジスク48は登前状態にされ、重直ライン38は接地されている。

また水ヤライン3 に接続されたMOSキャパシタ15 を辿して光センサーセル15 の出りが飛びライン138に続出される。このたま当然のことながらスイッチングMOSトランジスタ148は非再強状態になされ、飛びライン138は伊遊状態となっているわけである。この様に つの飛れスキャンパルスにより、すでに提出しを終了した光センサーセルのリフレッシュと、次のデインの光センサーセルの検出しが回一のパルスで

特爾昭60-12764(18)

同時的に行なうことが可能である。このときすでに説明したほにリフレッシュする時の選択と説出しの時の選択は、説出し時には、品資設出しの必要性からバイアス選択をかけるので男なってくるが、これは第14関に示すごとく、MOSキャパシタ選権自動よびMOSキャパシタ選権自動よびMOSキャパシタ選権に関することにより非環境に関すの選択が関値されても作業センサーセルのベースには異なる。 説用がかかる様な精度をとることにより連載されている。

すなわち、リフレッシュ別MOSキャパックの 前荷は、最出し別MOSキャパックの前荷にくち べて小さくなっている。この側のように、センサ セル会器を一括リフレッシュするのではなく、一 ラインずつリフレッシュしていく場合には、即 l 図(b) に示されるようにコレクタを n 想 ある n の は エとにコレクタを分散して扱いた方が明ましいと とがある。コレクタが集板になっている場合に は、全光センサセルのコレクタが共通和域となっ

ているため、声情および荧光疑用し状態ではコレ クタに…定のパイアス収圧が加わった状態になっ ている。もちろん、すでに汲用したようにコレク タにパイアス電圧が加わった状態でも行数ペース のリフレッシュは、エミッタの假で行なえる。た だし、この場合には、ペース領域のリフレッシュ が行なわれると何時に、リフレッシュパルスが印 組されたセルのエミックコレクク間に急歇な電液 が流れ、利烈低力を大きくするという欠点が作な う。こうした父点を克服するためには、全センサ セルのコレクタを比値削減とせずに、お木ギライ ンに並ぶセンサセルのコレクタは技術になるが、 お水ドラインごとのコレクタは用いに分段された 構造にする。すなわち、第1回の精費に関連させ て説明すれば、其仮はp壁にして、p型状骸中に コレクターお水平ラインごとに互いに分符された n 押込前肢を設けた精道にする。降り介う水平 ラインの n. 現込如此の分殊は、p. 如此を関に介 在させる構造でもよい。水やラインに削って埋込 まれるコレクタのキャパシタを幾少させるには、

絶動物分性の方が行れている。第1回では、コレタグが基盤で構成されているから、センサセルを 同む分性領域はすべてほとんど同じ深さまで設け られている。 カ、各本半ラインごとのコレクチ をけいに分性するには、水平ラインカ内の分性領 快を連れライン方向の分性領域より必要な値だけ 行くしておくことになる。

名水ヤラインごとにコレクタが分性されていれば、 認用しが終って、 リフレッシュ 無体が始まる 時に、 もの水 ゼラインのコレクタの項用を接地すれば、 前途したようなエミッタコレクタ 間電 放社 なれず、 和性地力の増加をもたらさない。 リフレッシュが終って 光付りによる電荷設積効準に入 る時に、 ふたたびコレクタ領域には折定のバイフス環用を印加する。

また第15図(a) の準備網路によれば、各本半 ライン何に出力は出力終于47および147に交 りに出力されることになる。これは、すでに提明 したごとく、第15図(b) の様な情報にすること により一つのアンプから出力をとりだすことも可 他である.

以上級明した様に本実数例によれば、比較的語 年 な 機 成 で 、 ライン リフレッシュ が 可能 と な リ、 値 なのテレビカメラ等の応用分野にも否用す ることがデできる。

本類別の他の実施例としては、光センサセルに 複数のエミックを設けた前級あるいは、一つのエ ミックに複数のコンタクトを設けた前娘により、 一つの光センサセルから複数の出力をとりだすタ イブが考えられる。

これは本発明による光明変換数別のお光センサービルが問題機能をもつことから、一つの光センサービルから複数の出力をとりだすために、お光センサセルに複数の配換 軽値が接続されても、光センサセルの内部で発生した容積電圧 V p が、まったく観察することなしにお出力に提出すことが可能であることに起因している。

この様に、各党センサセルから複数の出力をとりだすことができる構成により、各党センサセルを参数化列してな 光電変換数円に対して取り処

持衛昭60-12764 (19)

理おるいは特許対策に対して多くの利益を付加 せることが可能である。

次に水充明に係る光明を換設門の一句形例について設明する。近10円に、選択エピクキシャルル民(N. Endo at al. "Bovel device isolation technology with selected epitasial growth" Tech. Dig. of 1982 I E D M. PP. 241-244 を照)を用いたその製造の一個を示す。

1~10×10 ** cm ** 程度の不純物的接の n 形 Si 基 W 1 の 異前 例に、 コンタクト川の n ** 前 域 1 1 を、 A * あるいは P の 転放で設ける。 n ** 前 域 か ちのオートドーピング を助ぐために、関には示さない が 酸化酸 及び 室 化酸 を 異節に 通常は 設けて おく。

状版1は、不純物資度及び間密沿痕が均一に制 明されたものを用いる。すなわち、キャリアライ ンタイムがウェハで上分に及くかつ均、な結晶やウェハを用いる。その様なものとしては例えばMで これによる結晶が近している。な版1の表面に同 々1μ= 程度の離化膜をウェット酸化により形成 する。すなわち、目、O雰囲気があるいは(目、 + O、)雰囲気で酸化する。植野欠勝等を生じま

はずに良好な顔化験を得るには、300 智程度の展 度での高細度化が進している。

そのとに、たとえば2~4mm 程度の外さの SiO, 胸をCVDで推稿する。 (N, + SiH, + 0,) ガス系で、300~500℃程度の黏度で 摂引のださの SiO, 脱を堆積する。O, / Silla のモル比は料版にもよるが4~40程度に設定す る。フォトリングラフィに程により、セル間の分 薄削地となる無分の酸化酶を痩して他の制度の酸 化脱柱、 (C F 4 + H 1) , C 2 F 4 , CH, F 2 芋のガスを用いたりアクティブイオンエッチング で除たする(第16例の目程(a))。例えば、10× 10 μm * に 1 両者を取ける場合には、 1 0 μm ピ ッチのメッシュ状に SiG, 殿を残す。 SiO, 股の 棚はたとえば2mg 程振に進ばれる。リアクティ ブイオンエッチングによる表面のダメージ別及び 初集時を、Ar/Cl 。 ガス系プラズマエッチングか ウェットマッチングによって除去した後、研究な 空中における應者がもしくは、ロードロック形式 で上分に習問気が静静になされたスパック、ある

いは、SiH 。ガスにCO, レーザ北投を照引する跳 低光CVDで、アモルファスシリコン3 0 1 を推 松する (第18図の E 程(b))。 C B r F i . C C 19 F: С19 等のガスを用いたリアクティ ブイオンエッチングによる男月作エッチにより、 SiO. 時側前に推放している以外のアモルファス シリコンを除去する(第10円の下程 (c))。 崩 と阿様に、ダメージと哲楽群を十分能力した後、 シリコン族板裏頭を上分精作に発作し、 (11 , + Si H, . C L, + H C L) ガス系によりシリコ ノ州の選択成長を行う。 Qr 1 O Torrの終形状態で **皮長は行い、 片板製版は 900~1000℃、HC2のモ** ル北をある程度以上高い低に設定する。1102のは が少なすぎると選択進長は起こらない。シリコン 基板とにはシリコン新品層が成長するが、Sift 。 財上のシリコンはHC2 によってエッチングされて しまうため、 SiO。 好じにはシリコンは堆積しな い (市16国(d))。 n * 25のがさはたとえばる ~5μο 程度である。

不能物数值は、扩出しくは10¹²~10¹⁴ cm⁻² 程度

特牌昭60-12764 (20)

に設定する。もちろん、この機関を手れてもよいが、 p n で接合の拡張電位で完全に空乏化するかもしくはコレクタに動作電化を印刷した状態では、 ルなくとも n で 研修が混合に空乏化するような不穏物で作およびほごに済ぶのが望ましい。

福富人下できるHCQ ガスには大型の水分が含まれているため、シリコンル塩表がでなに酸化酸が軽減されるというようなことになって、海底高い質のエピタキシャル液長は望めない。水分の多い田2は、ボンベに入っている状態でボンベの材料と反応しなりを中心とする重要があるようになって、重命制御集の多いエピ粉は、暗化なりはい、光センサーセルに使用するエピ粉は、暗化金属は水分の少ない、現金による海染は摂服まで抑える必要がある。 Sill, の1, に横流の材料を使用することはもちろんであるが、HCQ には特に水分の少ない、気にはサントルの大力のかない。 なってく とち 水分合 有地は少ない しん 使用する。もちろん、水分合有地は少ない 程といっに

は、我概をまず1150~1250で程度の高料処理で表面近傍から酸素を除去して、その後 800で程度の技術の数異によりな機内はにマイクロディフェクトを多数発生させ、デヌーデットブーンを有するイントリシックゲックリングの行える状態にしておくこともきわめて有効である。分暦節度としての SiO, 好るが存在した状態でのエピクキントル収及を行うわけであるから、SiO, からの酸素質をしい。液体よく使われる高段数知為法でリーがの低級化は難しい。反応室内にカーボンサセブクからの形態が多くで、より一般の低級化は難しい。反応室内にカーボンサセブクなど特込まないテンプ解点によるウェハればなりなど特込まないテンプ解点によるウェハればたの低級とは関係をもっともクリーンにできて、高品質エビ牌を低級で収扱させられる。

反応率におけるウェハ支持具は、より無公用の低い組高純度存職サファイアが適している。 以 村 ガスの予熱が容易に 行え、かつ大説品のガスが 塩れている状態でもウェハ前内製度を均一化し易い、すなわちサーマルストレスがほとんど発生し

ないランプ無点によるウエハ直接無効抗は、高品質エピ語を得るのに置している。 R. R. 時にウエハ表面への信外界照射は、エピ語の品質をさらに向しさせる。

分性的性々となる SiO、 贈の館域にはアモルファスシリコンが取扱している (第16 図の主教(c)。アモルファスシリコンは関組は及で重新品化しないため、 SiO、分類領域4 との軽値近時の結晶が非常に優れたものになる。 高級抗力 ニ か 選択エピクキシャル成長により財政した後(第16 図の主殺(d))、 表面政策1 ~20×10** c= 2 程後の予節域5 を、ドープトオキサイドからの拡散が、あるいは低ドーズのイオン採入財をソースとした転散により低弱の標さまで形成する。 p 前級6 の復さはたとえば6.6 ~ 1 μ m 程度である。

P 前地 G の 以さと不純動的度は以下のような与えで挟取する。 燃度を上げようとすれば、 P 前地 G の 不純物群度を下げて C beを小さくすることが 単ましい。 C beは第々次のように生えられる。

Che = Aee
$$(\frac{q \cdot N}{2 \cdot V \cdot bi})$$

- ただし、Vbiはエミック・ベース開釈放電位で あり、

$$V hi = \frac{k}{q} - i h \cdot \frac{N}{n;^2}$$

で生えられる。ここで、・はシリコン結晶の調報中、N」はエミックの不純物的成、N」はベースのエミックに前接する部分の不純物的成、N」はベースのエミックに前接する部分の不純物的放成、N」は低性キャリアでである。N」を小さくしまが、OLを表現は上昇するが、N」をあまり小さくしまざるとベース的風が動作状態で定金に空乏化してパンチングスルー状態になってしまうため、あまり低くはできない。ベース的域が完全に空乏化してパンチングスルー状態にならない程度に設定する。

その後、シリコン 広転表前に (II, + O,) ガス系スチーム 作化により登1 0 人から数1 0 0 人 程識の がさの 熱酸化 23 元、 8 0 0 ~ 9 0 0 で 程度の 3 度で 形成する。その) に、(Silla + Nil,) 系ガスの C V D で 製化 個 (Si, Na) 3 0 2 を

特徵昭60-12764 (21)

500 ~1500人程度の思さで形成する。形成料度は 700 ~900 で程度である。HB: ガスも、NC&ガス とおんで通常人でできる製品は、大量に水分を含 んでいる。水分の多いHB。ガスを以材料に使う と、殷末前機の多い発化膜となり、再現特に乏し くなると同時に、その枠の SiO, 殿との選択エッ チングで選択比が取れないという精果を招く。 Oll、ガスも、少なくとも水分合有量がO.5ppo以下 のものにする。太分合有単は少ない程型ましいこ 上はいうまでもない。製化腺302の上にさらに PSOP 300気じVDにより推積する。ガス系 は、たとえば、(No + Silla + O2 + PH2)を m v c . 200 ~ 450 CEROHR T 2000~ 2000 A お腹のおきのPSG臍をCVDにより堆積する (第1/6 図の主程(e))。 2度のマスク存せじ程 と合わつコトリングラフィー工程により、 ** 質 時で しと、リコレッショ及び読み出しべルス関加 電形 たに、 Asドープのポリシリコン脱304を堆 益する。この場合pドープのポリシリコン膜を 他ってもよい。たとえば、2回のフォトリングラ

フィー工程により、エミック上は、PSO股、 Si, H 。 股 、 SiO。 股をすべて除去し、リフレッ 「シュおよび及び読み出しパルス印加電話を設ける 部分には下地の SiO, 間を焼して、PSG間と Sis N a 膜のみエッチングする。その枚、Asドー プのポリシリコンを、(N; + Sill a + Asil ;) も しくは(No + SiNa + Asilo) ガスセCVD抗に より堆積する。堆積粗度は550℃~700℃料 版、殿外は 1000~ 2000 人でおる。ノンドーブ のポリシリコンをCVD族で堆積しておいて、そ の後点又はPを拡放してももちろんよい。エミッ タとりフレッシュ及び読み申レパルス印刷電投上 を徐いた他の部分のポリシリコン眼をマスク介わ せつまトリソグラフィー工程の数エッチングで除 たする。さらに、PSGQQをエッチングすると、 リフトオフによりPSGOに牧植していたポリシ リコンはセルフアライン的に除力されてしまう (切16日のじ段(1))。 ポリシリコン殿のエッチ ングはC, Cl, Fa. (CBrF, + Cl,) T

F。生のガスセエッチングする。

水に、P S G 脱 3 0 5 を、すでに適べたような ガス系のC V D 法で職債した後、マスク介わせ L 程とエッチング L 程とにより、リフレッシュバル ス及び最み出しパルス 飛程用ポリンリコン 観 とに コンタクトホールを関ける。こうした状態で、 A1、A1・Si、A2・GuーSi等の会割を負空旅費もし くはスパックによって職績するか、あるいは

 取扱する。30G以、前端したPSG殿、あるいはCVD族 SiO。殿、あるいは耐水性等を与はしする必要がある場合には、(SiU。+ RU、)ガス系のプラズマCVD族によて形成したSi, N。殿である。Si, N。殿中の水井の含む緑を低く仰えるためには、(SiU。+ N,)ガス系でのプラズマCVD族を使用する。

のガス系でエッチングし、Sis N。似はCll。

プラズマC V D 洗によるダメージを現象させ形成されたSi, N a 設の地外的問用を大きくし、かつりーク地放を小さくするには光C V D 洗によるSi, N a 設がすぐれている。光C V D 洗には2 前りの力洗がある。 (SiN a + NN) + Nn) ガス系で外部から水根ランプの2537人の紫外線を照射する 方法と、 (SiN a + NN) , ガス系に水根ランプの1843人の紫外線を照射する力洗である。いずれもない

マスク介わせて程及びエッチングに程により、 エミッタでものポリシリコンに、絶縁的 305,306 を貫通したコンタクトホールをリアクティブイオ シェッチで明けた後、崩滅した方法でA2、A2

持期時60-12764(22)

- Si.A 2 - Cu - Si 中の金銭を堆積する。この場合には、コンタクトホールのアスペット比が大きいので、C V D 抗による堆積の 方がすぐれている。 節 1 関における 全緒配機 3 のパクーニングを誇えた後、 最終パッシベーション 殿としてのSi, H。 殿あるいは P S G 殿 2 を C V D 抗により 堆積する (節 1 G 図 (g))。

この場合も、光CVD抗による酸がすぐれている。 1 2 は労前のAl.Al-Si等による金橋電標である。

水焼用の光電変換装置の製鉄には、実に多形な ド型があり、第18関はほんの「何を造べたに遊ぎない。

本名明の光性変換数での重要な点は、p 前数を と n ** 前級5の開放び p 前級6 と n ** 前級7の間 のリーク収放を制例に小さく抑えるかにある。 n ** 前地5 の品質を度好にして確確なを少なくす ることはもちろんであるが、微化的などよりなる 分割 割れると n ** 前級5 の影前こそが問題である。第16例では、そのために、あらかじめ分離

領域4の倒珠にアモルファスSiを推挤しておいて エピ席及を行う方法を説明した。この場合には、 エピ連及中に共振Siからの時間成長でアモルファ スSiは外輪品化されるわけである。エピ依だは、 850°~1000で程度と比較的高い利根で行われ る。そのため、塩板Siからの周根底はによりアモ ルファスSiが単新苗化される前に、アモルファス Si中に数数品が成ねしめめてしまうことがあり、 結晶性を感くする原因になる。根腹が低い方が、 関相返長する速度がアモルファスSi中に微新品が **収获し始める速度より相対的にずっと大きくなる** から、選択エピクキシャル成長を行う前に、55 0℃~700℃程度の低點無理で、アモルファス Siを単新品しておくと、昇頭の特性は必労され る。この時、戊板SiとアモルファスSiの間に放化 股等の 貯があると 以相域技の関節が遅れるため、 両者の境界にはそうした野が介まれないような想 私初作プロセスが必要である。

アモルファスSiの関制収扱には上述したファーナスは長の値に、抗敏をある程度の無度に使って

おいて、ファシュランブ加助あるいは糸外線ランプによる、たとえば食みから食10分程度のラビッドアニール技術も有効である。こうした技術を使う時には、 SiO、時間狭に堆積する Siは、 多結晶でもよい。ただし、実際にクリーンなプロセスで堆積し、多結晶体の結晶粒界に微楽。炭素等の含まれない多結品 Siにしておく必要がある。

こうした SiOa 側面のSiが単結晶化された後、 Siの選択収扱を行うことになる。

SiO。分殊的版4と高級抗ロ* 前級5界面のリーク組織がどうしても四型になる時は、高級抗ロ* の版5 の SiO。分離 旬放4に前接する部分だけ、 n 形の不純物設度を高くしておくとこのリーク 電 次の間別はさけられる。たとえば、分降 SiO。 領域 4 に接触する n * 旬以5 の 0.3 ~ 1 μ m 程度の以2 の の 1 0 は c m * 2 程度の以2 の である。この 明 は に 取 的 の 不 統 物 設度 を 高く す の で ある。この 明 は 上 収 的 容易に 財政できる。 准 版 1 上 に 略 * 1 上 収 放 の な と で 収 し た し に C V D 法 で 収 扱 する SiO。 版を まず 所要の 厚きだけ、 所

定の集のPを含んだ SiO, 酸にしておく。さらにその上に SiO, をC V D 法で取情するということで分類的成本を作っておく。その扱の高料プロセスで分類的成本中にサンドイッチ状に存在する切を含んだ SiO, 酸から、循が高級抗って的地方中に拡散して、界面がもっとも不純物で低が高いという良好な不動物分のを作る。

第18例では、あらかじめ分別用物料別は4を作っておいて、選択エピタキシャル成長を行なう 例について説明したが、状態上に必要な高低格

特局昭60-12764 (23)

n - 計のエピクキシャル地長をしておいてから、分類 別域となるべき部分をリアクティブイオンエッチングによりメッシュ状に切り込んで分類領域を形成する、リグループ分離技術(A. Hayasaka et al. "U - groave isolation technique for high speed bipoler VLS1'S ", Tech. Dig. of IEUN. P.82. 1982、分照)を使って行うこともできる。

本発明に係る光電変換数異は、絶疑物より構成 される分段前級に取り囲まれた前点に、その大部 分の領域が半導体ウェハ表面に直接するペース領 岐が俘获状態になされたパイポーラトランジスク も形成し、伊遊状態になされたペース角板の電位 を除い絶縁間を介して前記ペース領域の一部に設 けた遺標により調賞することによって、光情程を 光電変換する装段である。高不能物資度的技より なるエミッタ領域が、ペース領域の一部に設けら れており、このエミックは水ギスキャンパルスに より動作するMOSトランジスクに接続されてい る。前途した、拝並ベース的途の一部に待い絶縁 **浴を介して渡けられた電極は、水平ラインに接続** されている。ウエハ内なに設けられるコレクク は、基板で特成されることもあるし、目的によっ ては反対導讯型高級技術版に、作水平ラインごと に分離された高額度不能物理込み領地で構造され る場合もある。絶秋間を介して設けられた電桜 で、坪麓ペース領域のリファレッシュを行なう的 のパルス電形に対して、竹りを検出す時の印刷パ

ルス取用は当時的に大きい。実際に、2種類の電用を持つパルス列を用いてもよいし、ダブルキャパンク最高で説明したように、リフレッシュ 側層 OSキャパンク 電視の容易 Coxt (らべて 統領し間 M O S キャパンク 電視の容易 Coxt (らべて 統領し T がいてもよい。リフレッシュパルス印刷により、減パイアス 状態になされた P を が は C 大き で C T で C

たとえば、 前心の実施例で説明した特許と非電 型がまったく反転した特許でも、もちろん同様で ある。 ただし、この時には阻無電圧の機能を完全 に反転する必要がある。 再進想がまったく反転し た構造では、別代はn研になる。すなわち、ベースを構成する不能的はAnやPになる。AnやPを含む飢餓の表面を簡化すると、AnやPはSi/SiO。 界面のSi解にパイルアップする。すなわち、ベース内部にみ面から内部に向う強いドリット電影が 生じて、光動起されたホールはただらにベースからコレクタ側に抜け、ベースにはエレクトロンが 効率よく普積される。

ペースがり取の場合には、適常使われる不能的はボロンである。ボロンを含むり間域お頭を結構化すると、ボロンは健化験中に取り込まれるため、5i/Si 0 , 界面近切のSi中におけるボロンのほはやや内部のボロンで派より低くなる。このほさは、酸化酸がにもよるが、通常数100 人である。この界面近切には、エレクトロンに料するである。この界面近切には、エレクトロンに料すれたエレクトロンは、表面に集められる傾向にある。このままだと、この逆ドリフト電界を生じている。例は不感動域になるが、表面に称った一個によるの域が、本発明の光度変数数では存在している

特爾昭60-12764 (24)

ため、p 前代のSi/SiO, 界面に集まったエレクトロンは、このn * 前域に再結合される前に使れ込む。そのために、たとえボロンがSi/SiO, 界面近伏で親少していて、速ドリフト電影が生じるような知候が存在しても、ほとんど不透明域にはならない。むしろ、こうした前域がSi/SiO, 界面に存在すると、器積されたホールをSi/SiO, 界面から引きはして内部に存在させるようにするために、ホールが昇面で看熱する効果が無くなり、p 費のベースにおけるホール帯積効果が良好となり、きわめて卯ましい。

以上説明してきたように、本名明に光電変数 別は、作業状態になされた開釋電標領域である ベース領域に光により助起されたキャリアを希積 するものである。すなわち、Base Store lange Sensor た呼ばれるべき装置であり、BASIS と暗 作する。

水色明の 光明色的製剤は、1 何のトランジスタ で 1 両者を負抗できるため高能度化がきわめて軽 場でおり、何時にその構造からブルーミング、ス ミアが少なく、かつ高速度である。そのダイナミックレンジは広く取れ、内部環構機能を利するため配線容量によらず大きな舒う能用を発生するため低線存でかつ周辺同路が容易になるという特徴を有している。例えば将来の高品質関係機能装置として、その「変物価値はきわめて高い。

なお、本免明に係る光電便換製具は以上述べた 関体機像製製の外に、たとえば、画像人力製料、 ファクシミリ・ワークステイション・デジタル推 写像、ワープロ等の画像人力製料、OCR、バー コード説取り製料、カメラ、ビデオカメラ、Bミ リカメラ等のオートフェーカス川の光電質換数写 体物出製料等にも応用できる。

摂数の調料保存をもつ前1型に示した契約例よりも、さらに応度の良い光保安排技績について以下に関節を用いて説明する。

第18 圏化一つの実施例を示す。第18 圏(a)は 被数の制御机械をもつ基本光センサー・セルを2 次元的化多数配列するときの平面図の一部を、第 18 圏(b)は(a)以における A - A'所面の所面図を、 第18 圏(a)は、共本光センサー・セルの回路構成 を、即18 圏(a)は、(b)図における B - B)所面方向 の内部ボテンシャル状態の一例について、それぞ れ示している。

部 1 図に示した実施側においては、 a 基板 1 の上に高抵抗 n = 仮域 5 、 p 仮観 6 、 n + 領域 7 が構成され、 n + pn = n 特強のフォト・トランジスタとなっていたが、部 1 8 陸に示す実施例においては、 それらが p + 未仮3 5 0 の上に標成され、 第 1 図に示した思議例における基板の a 仮域が n + 領域 3 5 1 となっている所が異なっている。

との部 1 8 図に示す製集例では、 n⁺ 値域7、 p 質14.6 、 n⁻ 飢破5 、 n⁺ 領域3 5 1 より構成され

る第1のフェト・トランジスタ化、p倒椒 6 、 a⁻ 領域 5 、 m⁺ 領域 3 5 1 、 p⁺ 領域 3 5 0 より構成 される第2のフェト・トランジスタが重視して作 成され、サイリスタ構造を成している。とのため、 半導体表面から内部への方向を模輪にとったとき のエレクトロンに対する内部ポテンシャル状態は 第18図(d)の様になり、との様に、基板のp⁺領紋 350が、基板の裏面の配無12を通して正電位 にペイヤスされている状態で、光が入射すると、 光助超により半導体内部で発生したキャリアのう ち、ホールは第1回の実施例で説明した様に、第 1 のフォト・トランジスタの p⁺ 領域、すをわちべ ース領域6に書状される。この時、前の実施例で はエレクトロンは高抵抗領域である a 領域5 K 発 生している電界により加速されて、コレクタであ る基板1に洗れだしてしまっていたが、第18図 に示す実施例では、基板 p⁺ 領域350の前 にエレク トロンに対するポテンシャルの井戸となる a⁺ 領域 が存在する。つまり、との n+ 領域は第2のフォト・ トランジスタのペース仮域となっており、ここに、 光脚船により発生したエレクトロンが新聞される ことになる。

CCD 類像像果子もるいは MOS 型物像果子においては、 光励起により発生した事間してかり、また節目とに示した異ないでは、 制御地により無いでは、 制御地にないでは、 制御地にないでは、 制力を持ちないでは、 対して、 光励が、 ないののでは、 対して、 がいないでは、 側側によりでは、 側側にないが、 がいては、 側側に を ののでは、 がいては、 がいていては、 がいていては、 がいていている。 くわしい動作についてはをでいる。

第18図に示す基本センサー・セルには、第1 図に示した実施例と異なり、さらに、各光センサー・セルにリフレッシュ用のp MOSトランジスタが別加されている。すなわち、第1のフォト・ト

第2のフォト・トランジスターのペース領域 351は集子分骸領域4に影して半導体表面まで 選出しており、このペース領域351の上には都 1のフォト・トランジスターのペース領域と問む に、絶縁載3、管後356とでMOSキャイシタが 構成され、第2のフォト・トランジスタのペース 領域の管荷も、このMOSキャインタを介して変化

される機能なっている。配離357は、この MO8 キャパンタ電板ドパルスを供給するためのもので あり、また配約358はゲートおよび MO8 キャパ シタドパルスを供給するためのものである。

単1のフォト・トランジスタのエミッタ領域でおよび配約8は第1路の火箱例とせったく同じである。

1 8 図(c) は以上説明した光センサー・セルの 同路得成図である。トランジスタ 3 6 0 は、a⁺ 領 純 7 、 p 前級 6 、 n⁻ 領域 5 、 a⁺ 領域 3 5 1 よ b 成る第 1 のフォト・トランジスタを、トランジス タ 3 6 1 は、 p 領域 6 、 n⁻ 領域 5 、 n⁺ 領域 351 、 p⁺ 組炉 3 5 0 より成るか 2 のフォト・トランジス ターを、 MOS トランジスタ 3 6 2 は、 p 領域 6 、 n 質域 3 5 3 、 p 質域 3 5 4 、 ゲート 起鉄膜 3 、 ゲート 本後 3 5 2 よ り 成る p チャネル MOS トラン ジスタを、 コンデンサ 3 6 3 は、 p 領域 6 、 絶験 段 3 、 電標 3 5 2 より なる MOS キャパンタを、コンデンサー 3 6 4 は、 n⁺ 領域 3 5 1 、 絶縁 膜 3 、 電標 3 5 6 より 成る MOS キャパンタをそれぞれ示 している。

以下に、との基本光センサー・セルの動作を、 郎19回に示す2次元的に光センサー・セルを配 列した国路構成型、 かよび第20回に示すペルス 破形かよび内部ポテンシャル図を用いて、くわし 〈説明する。

第19図は、第18図にに示した基本光センサー・セルを2×2に能列したものでもり、接換シフト・レジスター、水平シフト・レジスター、カアンプ、減直ライン・リフレッシュ用 MOSトランジスター、重複ライン選択用 MOSトランジスター、 1000図に 1000

特別明60-12764 (26)

ある。放形では無直ライン8の常位を示す彼形でもあり、時期も。までは関にないスタが導過状態になったが扱いされた MOB トランジスタが導過状態になされ、接地似を保ち時期も 4 からは浮煙機能を発生され、各光センサー・セルのエミッタ領域を発地することは、アクロでは、アののでは、アクロでは、アクロではない。

以下、パルス被形と内部ポテンシャル圏を用いて時刻似れ、その動作を設別する。とのとき、第2のフェト・トランジスタのエミッタ領域は、若級外値の代析 12を通して近電泳に接続されているものとする。解20間のパルス放形のうち、時刻 11 から時刻 12 では、光動船されたキャリアの浴税動作化、時刻 14 から時刻 16 までは、

既出し動作にそれぞれ対応している。

時刻も」は既出し動作が終了した時点であり、 内部ポテンシャルの時期も」にかける間のどとく、 ▶ 領域、 ナなわち節1のペース領域には、光の強 さに応じてホールが、またが仮域すなわち第2の ペース領域に仕光の強さに応じたエレタトロンが、 それぞれ書祭されている。時刻も。にかいては、 波形Bのどとく、水平ライン358を返して気の ペルスがりフレッシュ用 pMOS トランジスタ362 のゲートにかかり、 pMO8 トランジスタは導通状態 にされている。したがって第1のペース領域に書 着されていたホールは使れがしてしまい時期!。 の内部ポテンシャル図にあるどとく第1のペース 優壊は、配離355を介して供給している負電圧 になされる。との時、同時にMOS キャペシメ 363 を介して第1のペース領域に負パルスが、供給さ れるが、 pMOS トランジスタ 362 が終過状態に立さ れているので、何ら影響はかよぼさたい。

また時期: ** 化かいては、被形Aのどとく水平 ライン357かよび MOS キャペシタ364を介し

てボ2のフォト・トラングスタのペース質量に、 リフレッシュ・ペルスが印加される。このときの 印加される爪圧と、爪2のペース領域にかかる鬼 **出例係なよびリフレッシュ励作はすでに終1間の** 実統例にかいて、リフレッシュ動作として説明し たものと、まったく同事である。 ナなわち時期 ta 氏かける内部ボテンシャル関の様化、ペルスが印 加されると何時に、エミック領域350に対して ペース領域351が順方向パイアスされたものが、 時間がたつにつれ矢印のどとくピルト・イン・# ルテージ 化 次 終化なっていくことになる。但し、 との紅2のフォト・トランジスタにおいては、黛 1 8 以(b)の斯讷凶の様に、斑2のフォト・トラン ジスタのペース関鍵351とエミック観線350 の総合面積が、きわめて大きいために、鮮1回に 示した共紀例の時よりも、高速化リフレッシュ動 作がなされる。

次いで、前2のペース仮紋に印加されていた電 圧が損地能位にもどる時に、第2のペース領域の 能位は、エミッタ領域に対して遊べイアス状態に される。これもすでに以明、リフレッシュ動作と まったく同等である。

時刻しまから時刻しままでは、光勘超化より発 生したキャリアの岩状期間であり、すでに説明し たどとく、光励起により発生したキャリアの内、 ホールは、終1のフェト・トランジスタのペース 低級に書稿され、エレクトロンは兌2のフォト・ トランジスタのペース領域に姿貌される。とのと きの両者に沓続される電荷量は、第1のフェト・ トランジスタのエミッタ領域に、にげるエレクト ロン、またわずかであるが常抵抗領域中を赴行す るときに再組合により消載するエレクトロンヴを 無視すれば、ほぼ等量が、それぞれのペース値域 化蓄積されるととになる。また、との時に各ペー ス領域において発生する蓄積電圧は、それぞれの フォト・トラングスタのペース・エミッタ間籽益 およびペース・コレクタ間容景の加井した値で、 書供された電荷量を狙った似になるととは、すで に第1回に示す実施例にかいて説明したのと同等 である。との様化、第18回に示す、先センサー

特局昭60-12764 (27)

セルでは飼训技術であるペース側板が複数存在しているが、一つしかないものと、まったく何様にエレクトロンとホールのちがいはあるものの独立して考えるととが可能である。

時利ta における内部ボテンシャル図はそれぞれのペース領域に、光励起によるキャリアが書歌されている状態を示している。この時期ta では彼形でのごとく、第1のフォト・トランジスターのエミッタ領域は非路状態になされ、次の信号の飲出し状態に入る。

まず、時期もこれをいて、被形なに示すごとくは2のフォト・トランジスターのペースには、水平ライン357かよびMOBキャパンタ364を介してパルスが印加されるので時期もこの内部ボテンシャル間のごとく、城方向ペイアスされ、先強度に応じて背頂された低圧に比例して解2のフォト・トランジスタのエミッタ領域から矢印のごとく、ホールが約1のフォト・トランジスタのペース領域に住入されることになる。これにより第1のペース領域には、先齢科により発生したホール

に、第2のペース仮娘に背祭したエレクトロンに 比例したホールが加載されるととになり、とのな 2のフォト・トランジスタのエミッタ領線から注 入されるホールの数は、餌2のペース領域が創方 向パイアスにされている時間に依存することから、 ととで、望むゲインを制御することが可能である。 また、このときの第2のペースの順方向パイアス 量かよび時間は、住入されるホールの数の函数性 確保するため最適の低に制御される、このときの 考え方はすでド節1回の実施例で説明したのと、 まったく同様である。時刻 t。 では死2のペース に印加されている位圧がもとにもどった状態であ り、時期 t a の内部ポテンシャル図にあるどとく 第2のペース領域は、パルスが印加される前の、 第2のエミックに対する逆パイアス状態にもどる ととになり、とこでホールの住人は停止する。

時刻 6 7 では、放形 8 に示されるどとく、水平 ライン 3 5 8 かよび MO8 キャパシタ 3 6 3 を介し て電圧が印加され、第 1 のペース仮紋は第 1 のエ ミッタに対して展方向パイアスされる。このパル

ス波形は正のイルスであり MOS キャイシタ3 6 3 と説列に接続されたり MOS トランジスタのゲート 低低にも限圧が印加されることになるが、正確圧 のためり MOS トランジスタは導強状態には、なら ナ例ら不都合た動作は生じない。

群1 のペース級級が動方向パイアスされると称1 のエミック領域は浮流状態にされているのでを放けるからエレクトロンの徒入が起り、エミ芸術とは近れるとは近れるととになる。とは近れておれるととになるのとなり、これが強力を強力を対した。というが強力を対したが対した。というが強力を対したが対したが対したが対したが対したが、では、サインが対しては、なりスク動作が発生しない。などは、サインの設定される。保に直触性を受求しない。などは、サインを増しては、このサイリスク動作により、ゲインを増しては、このサイリスク動作により、ゲインを増しては、このサイリスク動作により、ゲインを増しては、このサイリスク動作により、ゲインを増しては、このサイリスク動作により、ゲインを増しては、このサイリスク動作により、ゲインを増しては、このサイリスク動作により、ゲインを増

加させるのは望ましいことである。

鋭出しが完了した時刻も。では MO8 キャパシタ 3 6 4 を介して第1 のペース領域に印加されてい 九世圧がとりのぞかれるので、時期 t e の内部ポ ナンシャル図のととく、第1のペース領域は、第 1のエミッタ側域に対してパルス印加前と同じ逆 **パイアス状態にもどりエミッタ領域からのエレク** トロンの往入は停止する。との状態では各個号出 力は垂直ライン上に、統出されているわけであり、 後は第7回を用いて説明したととく水平シフト・ レジスタが動作を開始し、各種値ラインが遊れさ れて出力アンプを通して、外部に但号が出力され ることになる。第18図に示す構造では、時刻も において第1のペースにホールを注入する時、 PMOS トランジスタのp餅娘354は負電車に接 続されているので、ホールの一部は、このり領域 に住入される現象が生ずる。このり飢壊354を 小さく形成していればこの景はさほど大きな針で はないが、さらに、これを彼少させるのには、こ の pMOS トランジスタを案子分離領域の上に 801.

特問昭60-12764 (28)

(Silicon On Insulator)技術を用いて形成する ことにより形決することができる。また故形 A か よび故形 B のパルス電圧 依は A 1 図の 契施例にか いて説明したごとくりフレッシュ動作説出し動作 では、それぞれ後週の値に散定される。

以上、成別したごとく、終18岁に示す実施例では、光励影により発生したエレクトロンとホールの両方のキャリアを複数の制御電極領域に、審視しそれぞれからゲインを増加させながら脱出す方式をとっているためきわめて高感度の光型変換数数を提供することができる。

第21 図に、第18 図に示した複数の側側電極 領域をもつ構造の他の実施例を示す。第18 図に おける実施例では、第1のフェト・トランジスタ のペース領域をp·MOSトランジスタを用いてリフ レッシュしていたが、第21 図に示す実施例では、 第2のフェト・トランジスタのペース領域を n-MOSトランジスタを用いてリフレッシュする構 はとなっている。第21 図(a)は、基本光センサ・ セルを2次元的に配列したものの平面図の一部を、 第21図(b)は、(a)図のA- が所面の半導体内部の 断面図を、第21図(e)は栃木光センサーセルの特 価図路をそれぞれ示している。

- 第21図において、 a-MOS トランジスタは、 801技術を利用して、常子分離領域4の上に、ス ペッタ等を用いて形成したアモルファス・シリコ ンもしくは CWD KCより堆積されたポリシリコンを レーザー・ピーム・アニールあるいは電子兼アニ ール等により再結晶化したシリコン芸板中に形成 される。との n-MOS トランジスタは n⁺ 倒娘365、 および =⁺ 領域367、チャネル・ドープ された p 倒状366、ゲート絶縁襞3、ゲート電紙368 より存成されており、a+ 仮被365は、 卯2のフ ォト・トランツスタのペース領域である n⁺ 領域 3 5 1 と接続され、もう一方の a⁺ 飢壊 3 6 7 は、 コンメクト孔371を介して配載370と袋銑さ れ、正電圧電源から正電圧が供給される様になさ れている。またゲート電極3 6 8 は、a+ 飢壊 365 の上にもかかっており、この部分で MOS キャパシ メを構成している。とのゲート電極368化は、

水平ライン370を介してペルスが印加される機 になされている。

第1のフェト・トランジスタのペース領域のリフレッシュ、および脱出し時に、ペース領域にペルス電圧を印加するための電極の、絶縁酸3、ペース領域6から成るMOSキャパショ、第1のフェト・トランジスタのエミッタ領域7、およびこれより低号をとりだす路直ライン8、麻直ラインとエミッタ領域7を接続するためのコンタクト孔19、等々が第1関わるいは、第18回に示したものと同等である。

また例では示されていないが、 p 領域、すなわち n-MOS トランジスターのチャネル領域 3 6 6 は、n⁺ 領域すなわちソース領域 3 6 5 と接続されている。

第 2 1 図(c) II、 基本光センサー・セルの等価図 野であり、n⁺ 削減7、 p 額載6、 n⁻ 額較5。 n⁺ 質域3 5 1 より成る、第 1 のフェト・トランジス タ 3 7 2、 p 削減6、 n⁻ 額較5、 n⁺ 額載3 5 1、 p⁺ 削減3 5 0 より成る、第 2 のフェト・トランジ スタ3.73、電極9、繰船膜3、p 領域6より成る MOS キャパシタ3.74、電視3.68、絶縁膜3、n⁺ 領域3.65より成る MOS キャパシタ3.75、n⁺ 領域3.65、p 領域3.66、n⁺ 領域3.67、ゲート絶縁膜3、ゲート電振3.68より成る n-MOS トランジスタ3.76よりそれぞれ称成されている。

第22図は、第21図に示した基本光センサー・セルを2×2に配列したものの回路構成図であり、垂直シフト・レジスタ、水平シフト・レジスタ、水下シフト・レジスタ、か平シフト・レジスタ、垂直ラインリフレッシ。用 MOSトランジスタ、垂直ライン通択用 MOSトランシスタ、垂直ライン通択の図の別辺に附加スタ等が、第22図で示した構成図の別辺に附加った。

との基本光センサーセルの動作および第2.2 図 に示す光電変換装置の動作を、第2.3 図に示すパ ルス被形および内部ポテンシャル図を用いて、以 下に、くわしく説明する。

第23塁において、放形Aは、水平ライン 370

特周昭68-12764 (29)

に印加されるコルス酸形であり、また酸形をは水平ライン19に印加されるコルス酸形である。酸形では、銀色ライン8の電位を示す酸形であり、 時刻で、までは、同には示していないが無限ラインに打転された、無色ラインの無荷をリフレッシュするための MOS トランツスタが潜海状態になされ、摂地質がを保ち、時刻で、からは潜避状態になされ、存せンサー・セルのエミック領域からの保むが出力される状態になっていることを示している。

以下、パルス故形と内部ボナンシャル図を用いて、時刻毎代、原をおって動作を説明する。館23円代ボすパルス故形のうち、時刻も1からはまではリフレッシュ動作に、時刻も6から時刻も1なでは、光励起された中ャリアの蓄釈動作、時刻も1から時刻も1なでは、傷号の説出し動作に、日本では対応している。時刻も1においてはのけん、水やライン370を通して負のパルスが印加され、MOSキャパシタ375を通して第2のフォト・トランジスタのペース似故に負電圧

との負のパルスの印加時には MOS キャパシチ3 7 5 と a-MOS トランジスタ3 7 6 のゲートは共通接続されているので、 a-MOS トランジスタ 376 にも負のパルスが印加されるが、 n-MOS トランジスタは導流状態にはならず、特に不都合は生じない。

次いて時刻 t t t は、介のパルスが、扱地電位にもどった時点になるが、ここで、 都 2 のペースは 負の 気位から 計地低位になる 瞬间に かいて、 時刻 t s の内部 ボテンシャル図の ごとく、 熱 2 の ペースは、 飲 2 の エミッタ 化対して、 遊 方向 パイアス 状態に なり、 第 2 のエミッタからのホールの 注入 は 停止する。

 化ピルト・イン・ポルデージに向かって電位は正確位方向に変化していく。これは、すでに割り関の実施例にかいて、そのリフレッシュ動作を説明した時とせったく同様を動作であり、完全リフレッシュ・モードあるいは、過渡的リフレッシュ・モードがその応用に応じて使われる。この時、すでに説明したごとく、第2のペースは正常様にn-MOSトランジスタ376を介して接続されているため、通常のパイポーラ動作をしていることになる。

時刻は、では、それぞれのパルスは、接地電位にもどり、時刻は、の内部ポテンシャル間に示す でとく、第1のペースおよび第2のペースはそれ ぞれのエミックに対して逆パイナス状態になり、 光励起によるキャリアの客景動作に入る。

時刻 t. から時刻 t. までは、先勤紀により発生したキャリアの審積期間であり、光励紀により発生したキャリアの内、ホールは第1のペース似績に審視され、エレクトロンは第2のペース似線に審視される動作は、第18 関に示した実施例と

せったく同様である。

時難も。 にかける内部ポテンシャル烈は、それ ぞれのペース領域に、光動起によるキャリアが装 煮されている秋餅を示している。この時期 6 。で **は彼形Cのどとく終1のフォト・トランジスまの** エミッタ領域は、新聞ライン化接続されたMOS ト ランジスタが非済治状態にされ、浮遊状態にされ、 次の併存の観出し状態に入る。まず、時刻も。で は、波形Aのどとく、第2のフォト・トランジス まのペース値級には、水平ライン370かよび MO8 キャパショ375を通して負のペルスが印加 されるので、時刻もよの内部ポテンシャル層に示 すどとく、新2のペースは第2のエミックに対し て斯ガ向バイアス状態にされ、光強烈に応じて帯 旅された発圧に比例して、第2のエミック領域が ち、ホールが狂人され、関示した矢印のどとく如 1のペース領域に、光励詞により発生したホール 以外に、ホールが帯航されることになる。これは、 推り8別の実施例だおいて説明したのと同様であ

第18回かよび第21回に示した様々平面図か よび、所面図は、第24回に示す実施例では、両 者を複合した様々構造のため、省略する。第25 図に、2×2配列した回路構成図を示す。とこで は前と阿禄周辺の回路を省略している。

+パシタ381のゲートかよび MOS キャパシタ382に印加するペルス放形であり、放形 B は、水平ライン378を改してn-MOS キャパシタ385のゲートかよび MOS キャパシタ386に印加するパルス放形であり、また被形には前の実施例と同様、垂直ライン8の能位状態を示す放形である。

また、との時、第25回に示す垂直ライン 379 は負電機に、垂直ライン 3 8 0 は正電機にそれぞれ接続されているものとする。

との第24,25 図に示す実施例では、配出し動作である時刻も、から時刻も、までは解21 図に示した実施例とまったく同様である。前の2つの実施例と異なる点は、リフレッシュ動作であり時刻も、にかいて p-MOS トランジスタ3 8 1 かよび n-MOS トランジスタ3 8 5 が同時に祁道状態にされ、第1 のペースからはホールが、第2 のペースからはエレクトロンがそれぞれ他出し、きわめて簡単にリフレッシュ動作が発了するわけである。

したがって被形Cでは、第1のフォト・トラン ジスタのエミッタ領域はリフレッシュ状盤で影地 状態だなされているが、このリフレッシェ動作だないでは、扱地にする必要はまったくなく、どの様々状態でも良いことは明らかである。

との様化、木売男化よる光電整投装板では、 2 つの鋼器拡横領域をもら、かつそれぞれにキャリ アを軽視することから Double Base Stove Image Sensorの頑文字をとり、 D· BASIS と呼んでいる。 4 図前の簡単な説明

第1日から36日間までは、木苑町の一支施側に 係る光センサセルの主要構造及び指本動作を説明 するための別である。57.1 関(a) は平崩隊、(b) は新面製、(c) は等価国路関であり、切2関はほ 出し動作時の英価回點図、取3回は統出し時間と 説山し電圧との関係を示すグラフ、原4例(m) は 希積電圧と統出し時間との関係を、554図(b) は パイアス電圧と統出し時間との関係をそれぞれ示 ナグラフ、 第5回はリフレッシュ動作時の 等価圏 路図、第6図(a) ~(c) はリフレッシュ時間と ベース電位との関係を示すグラフである。57.7.12 から頂10回までは、第1回に示す光センサセル を得いた光電楽物楽器の設明頭であり、効り図は 回路型、郊8図(*) はパルスタイミング図、訪8 関(b) は各動作時の世位分布を示すグラフであ る。亦9図は出力負号に関係する等値回路関、店 10岁は海通した瞬間からの出力電圧を時間との 関係で示すグラフである。第11、12及び13 図は他の光電変換装置を示す回路図である。第1

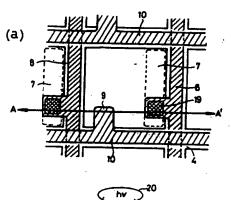
4 図は本免別の実施例に係る他の光センサセルの を製練器を思明するための平曜頃である。 第15 図は、第14 図に示す光センサセルを用いた光電 を検数別の同構図である。 第16 図及を示すではは を発明の光電変換装置の一類造力法例の一次はは の解析図である。 第18 図は本発明の一次施図(c) は回路の光電波を設置したののでは は回路のである。 第18 図は本発明の一次施図(c) は回路のである。 第18 図は本発明の一次施図(c) は回路のである。 第18 図にそのでは が19 図は第18 図に示した光センサル を用いた回路域は関である。 第20 図を示し が20 図は開路図である。 第20 図は のののである。 第20 図は ののである。 第20 図は ののである。 第20 図は ののでである。 第20 図は ののである。 第20 図は

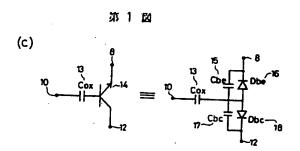
1 … シリコン広板、2 … P S G III、3 … 絶縁動化制、4 … 素子分離割壊、5 … n = 関域 (コレクタ削減)、6 … p 領域 (ベース領域)、7 、7 ご … n * 領域 (エミック領域)、8 … 配線、9 … 電板、10 … 配線、11 … n * 領域、12 … 電板、13 … コンデンサ、14 … パイポーラトラングス

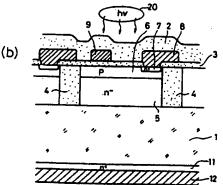
タ、15、17…彼内容量、18、18…ダイ オード、19,19′ …コンタクト組、20… 光、28~ 垂直ライン、30… 光センサセル、 3.1… 水平ライン、3.2… 吸道シフトレジスタ、 33,35 ··· MOS | ランジスタ、36,37 ··· 端子、38… 強直ライン、39… 水平シフトレジ スタ、40…MOSトランジスタ、41…出力ラ イン、 4 2 … MOSトランジスタ、 4 3 … 編子、 44…トランジスタ、44、45…負待抵抗 . 4 6 … 編子、 4 7 … 編子、 4 8 … MOSトランジ スタ、49… 帽子、61,62,63…区間、 64…コレクタ世位、67…勧労、80、81… 穷景、82,83…抵抗、84…电流额、 100,101,102…水平シフトレジスタ. 111,112…出力ライン、138…軽直ライ ン、140… M O S タランジスタ、148… M O Sトランジスタ、150、150´…MOSコン デンサ、152、152′…光センサセル、 202,203,205…ペース電位、220… p * 領域、222,225…配線、251… p *

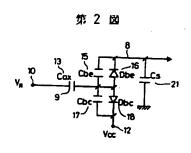
前級、252 m * 前級、253 m 配線、300 m アモルファスシリコン、302 m 室化膜、303 m P S G 膜、304 m ポリシルコン、305 m P S G 膜、306 m 時間絶縁膜、372 m が1フォ トトランジスタ、372 m フォトトランジス

5Y 1 €

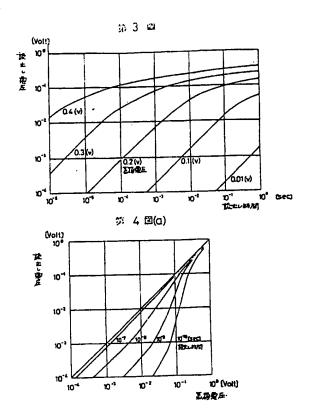


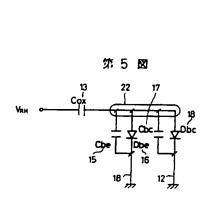


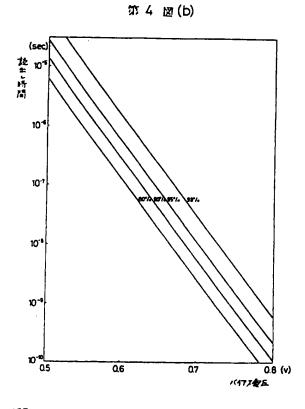




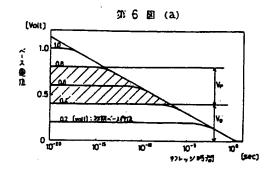
特開昭60-12764 (33)

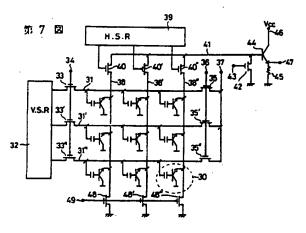


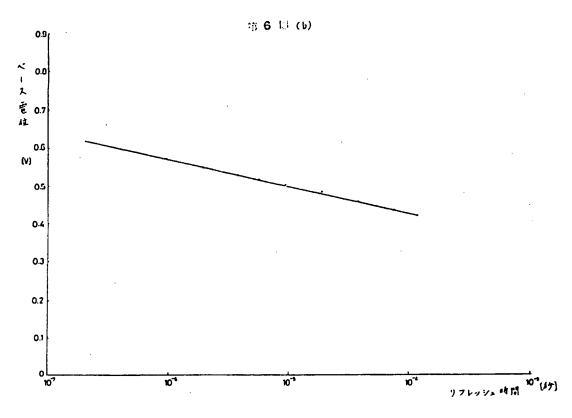


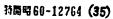


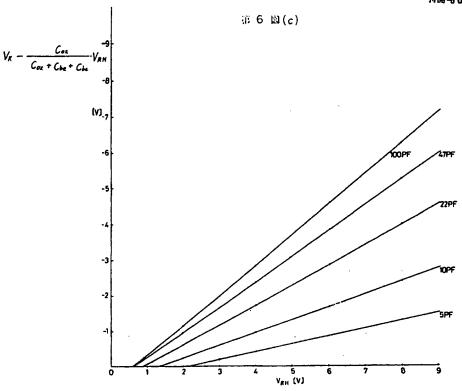
特爾昭60-12764 (34)

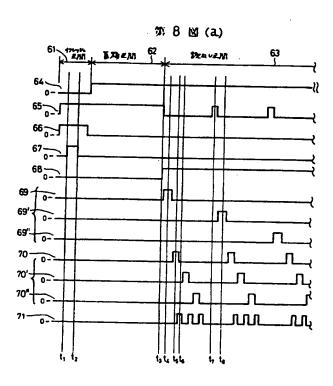




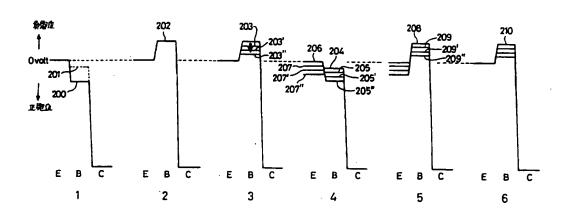


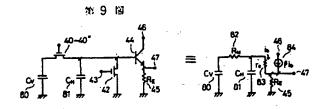


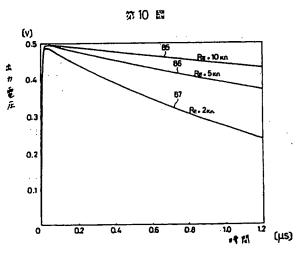




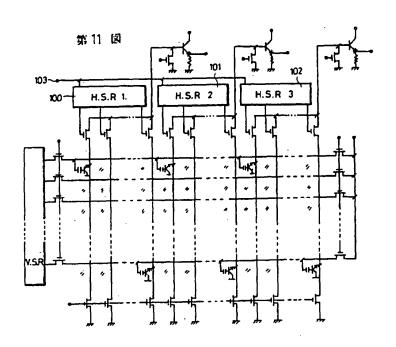
郊 8 図(b)

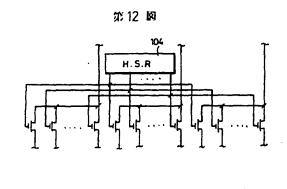


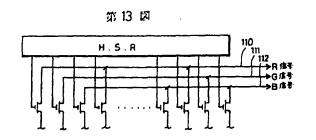


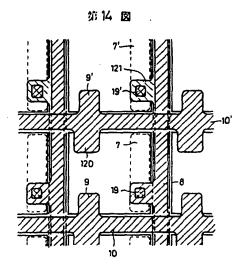


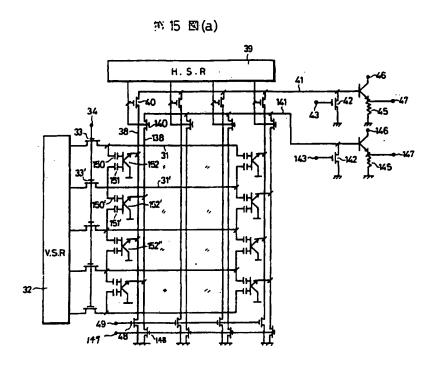
-488-

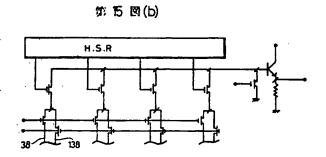


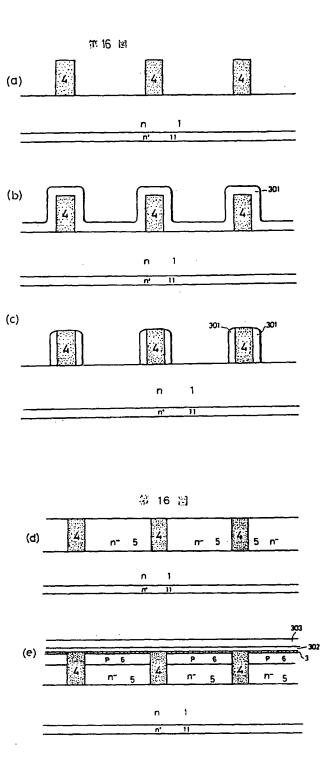


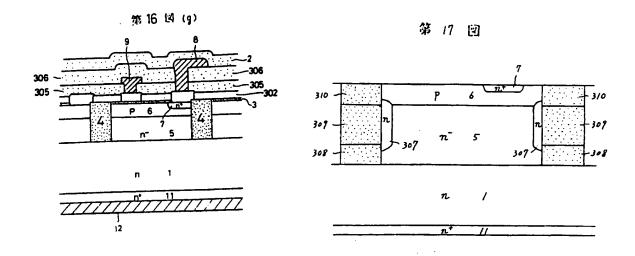


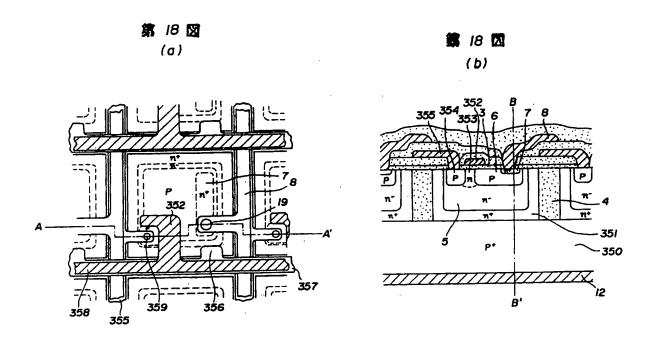






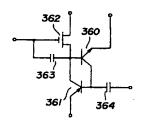




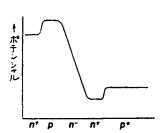


33周昭60-12764 (41)

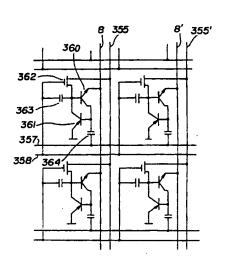
第 18 図 (c)



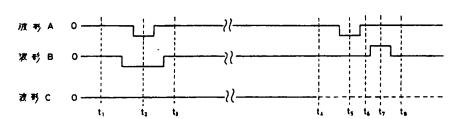
第 18 図 (d)

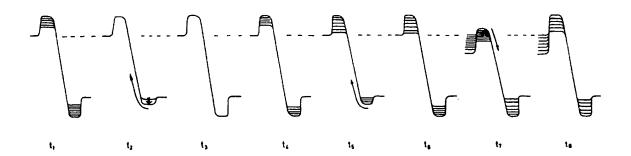


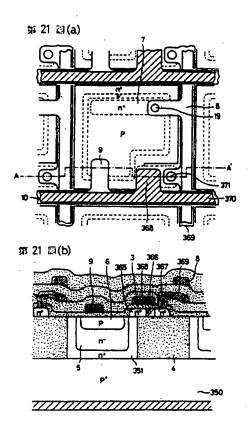
第 19 図

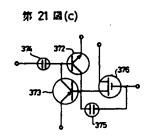


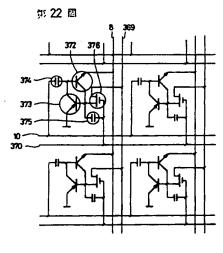


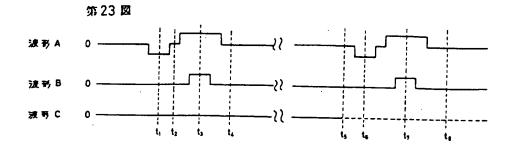


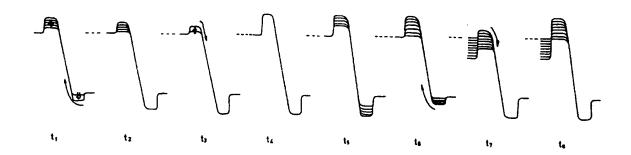


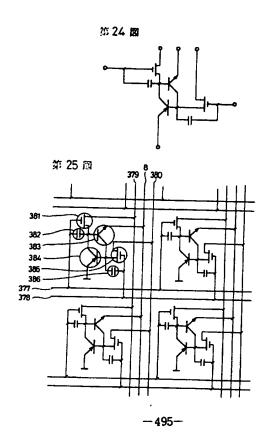




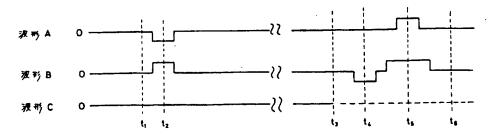


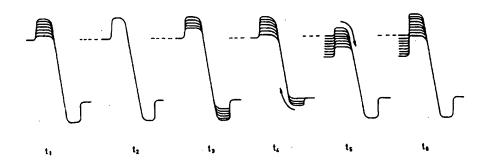






华 26 図





手統制正統

昭和59年 5月23日

特許庁長官 若 杉 和 头

- 1. 事件の表示 特斯明58-120756**号**
- 2. 克明の名称 光電変換裝器
- 3. 袖正をする者 亦作との関係 特許出願人 氏名 火 见 忠 弘
- 4. 代理人 住所 東京都港区県ノ門五丁目13番1号県ノ門40森ビル 化剂 東京都地區。 近名 (6538) 炸弹士 山 下 積 平原
- 5 . 補近の対象

明細性の発明の詳細な説明の個

6. 福正の内容

- (1) 明細貨第19頁第12行の「10 cm ¹³」を 「10¹³ co ⁻³」と補正する。
- (2) 明備的第22頁第8行の

- と補正する。
- (3) 明知告訴34異第14行の「10 [sec]」を 「10^{ms}[sec] 」と補証する。
- (4) 明柳南郊36以下から1行目の『WEV を』を ○ 「電用V×を」と翻正する。
- (5) 明確計節41以下から5行日~4行目の「、バッファMOS トランジスタ33,33~,33~」を削除する。
- (8) 明和書節45買下から2行目の「はクッリア」を 「クリップ」と初正する。

特開昭60-12764 (45)

- (8) 明朝警部53頁下から7行目の「途中」の技に「に」を挿入 (18) 明朝当部66頁第12行~13行の
- (9) 明朝告訴64反節1行の「エミッタ7, は」を 「エミッタ7,7′は」と梢正する。
- (10) 明細市路64頁第6行の 「エミッタ はコンタクトホール】 を」を「エミッタフ・ はコンタクトホール19′をよど補正する。
- (11) 明顧啓第84異下から8行日の「水平ライン3 に」を 「水ギライン31~に」と初正する。
- (12) 明備書第64頁下から6行目の「セル15 の」を 「セル152′の」と袖正する。
- (13) 明細書館64頁下から6行目の 「MOSキャパシタ15 は」を「MOSキャパシタ150′ は」と補近する。
- (14) 明細書第64以下から5行目の「水平ライン3 に」を 『木平ライン31~に』と傾正する。
- (15) 明細数路64頁下から3行目の「光センサセル15 の」を 「光センサセル152~の」と袖正する。
- (18) 明顧豊第64夏下から2行目の「光センサセル15 の」を 「光センサセル152"の」と補正する。

- (?) 明和常第53頁第6行の「本質的に」の前に「ど」を挿入す (i?) 明和内第66頁第6行~7行および第12行の「太平ライン 3 に」を「水平ライン31~に」と補託する。
 - 「MOSキャパンタ15 を通して光センサーセル15 の」 を「MOSキャパシタ150'を通して光センサセル152' の」と被正する。
 - (19) 明顔哲第66以下から2行目および1行目と、第67以第8 行目の「光センサーセル」を「光センサセル」に相正する。
 - (20) 明朝貴郎G8夏下から5行目の「コレクター」を 「コレクタ」と補正する。
 - (21) 明柳豊節68頁下から4行目および下から3行目の「n 壊 込領域」を「n*埋込領域」と補正する。
 - (22) 明細界577度第7行の「(c)。」を「(c))。」と補 正する.
 - (23) 明細書節78頁第1行の

Cbe = Ae
$$\epsilon \left(\frac{q \cdot N}{2 \epsilon V bi} \right)$$

Cbe = Ae $\epsilon \left(\frac{q \cdot N_A}{2 \epsilon V bi} \right)$

と紹介する。

(24) 明細書第78頁第4行の

$$Vbi = \frac{k \cdot T}{q} \cdot \ln \frac{N \cdot N}{n_1^{-1}} \quad j \not\in$$

$$Vbi = \frac{k \cdot T}{q} \cdot \ln \frac{N_0 \cdot N_A}{n_1^{-2}} \quad j$$

と補正する。

- (25) 明細岩纬78頁第8行の「N はエミッタの不純物森皮、 N はペース」を「No はエミッタの不純物資政、NA はペー ス」と補正する。
- (26) 明細線第7.8頁第8行および9行の「N 」を「NA」と補 正する.
- (27) 明細数路86点路10行の「SiO。.309は」を 「SiO , 、309は)と初正する。
- (28) 明銀博第91頁第12行の「木発明に」を「木発明の」と荷 正する.